

RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

R01AN1528JJ0104 Rev.1.04

Micron Technology 社製 N25Q Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア

2016.03.31

要旨

本アプリケーションノートでは、ルネサス エレクトロニクス製 RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L を使用した Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory 制御方法とサンプルコードの使用方法を説明します。

なお、本サンプルコードは、スレーブデバイスとしての Serial NOR Flash memory を制御するための上位層に位置するソフトウェアです。

別途、マスタデバイスとしての各 MCU 個別の SPI モードを制御するための下位層に位置するソフトウェア (クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア) を用意していますので、以下から入手してください。なお、クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアにおいて、新規 MCU が対応可能になった場合でも、本アプリケーションノートの更新が間に合わないことがあります。最新のサポート MCU とその制御ソフトウェアの情報は、以下の URL のページに記載されている「クロック同期式シングルマスタドライバ(下位層ソフトウェア)」を参照してください。

• SPI/QSPI シリアルフラッシュメモリ制御、QSPI シリアル相変化メモリ制御

http://japan.renesas.com/driver/spi_serial_flash

動作確認デバイス

Serial NOR Flash memory Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory

動作確認に使用した MCU

RX600 シリーズ : RX63N (RSPI を使用) RX100 シリーズ : RX111 (SCI を使用)

: RX111 (RSPI を使用)

RL78/G1x : RL78/G14, RL78/G1C (SAU を使用)

RL78/L1x : RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C (SAU を使用)

上記以外の対象マイコンについては、「3.関連アプリケーションノート」を参照ください。

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

なお、本アプリケーションノートでは、以下の略称を使用します。

Single-SPI (Single SPI mode による通信)

Dual-SPI (Dual SPI mode による通信)

Quad-SPI (Quad SPI mode による通信)

目次

1. 仕様		4
2. 動作	確認条件	5
	唯祕木	
	. ファミリ	
2.2 KL	76 7 7 2 7 C 70KUR/RX3-L	1
	アプリケーションノート	
3.1 RX	〈ファミリ 関連アプリケーションノートー覧	14
3.2 RL	.78 ファミリ、78K0R ファミリ 関連アプリケーションノートー覧	14
1 11-	ドウェア説明	15
	ードウェア構成例	
4.1.1	Single-SPI 使用時の端子一覧	
4.1.2	Single-SPI 使用時の接続例	
4.1.3	Dual-SPI 使用時の端子一覧	
4.1.4	Dual-SPI 使用時の接続例	
4.1.5	Quad-SPI 使用時の端子一覧	
4.1.6	Quad-SPI 使用時の接続例	
5. ソフ	トウェア説明	18
	作概要	
5.1.1	データバッファと送信/受信データの関係	18
5.1.2	クロック同期式モードで発生させるタイミング	19
5.1.3	Serial NOR Flash memory の S#端子制御	
5.1.4		
5.2 ソ	フトウェア構成	23
5.3 必	要メモリサイズ	
5.3.1	RX ファミリ	24
	RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L	
	ァイル構成	
	数一覧	
	戻り値	
	コマンド定義	
	各種定義	
	造体/共用体一覧	
	数一覧	
	数一覧	
	数仕様	
5.9.1	ドライバ初期化処理	
	ステータスレジスタ読み出し処理	
	フラグステータスレジスタ読み出し処理	
	ライトプロテクト設定処理	
5.9.5	クリアフラグステータス処理	
	WRDI コマンド発行処理	
5.9.7	データ読み出し処理	47

RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

Micron Technology 社製 N25Q Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア

5.9.	8 データ書き込み処理	48
5.9.	9 データ書き込み処理(1Page 書き込み用)	50
5.9.	10 消去処理	53
5.9.	11 ID 読み出し処理	56
5.9.	12 ビジーウェイト処理	57
5.9.	13 アドレスモード設定処理	59
6. 応	用例	60
6.1	Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェアの設定	61
6.1.	1 r_qspi_flash_n25q.h	61
6.1.	2 r_qspi_flash_n25q_sfr.h	63
6.1.	3 r_qspi_flash_n25q_sub.h	66
6.1.	4 r_qspi_flash_n25q_sub.c	67
6.1.	5 r_qspi_flash_n25q_drvif.c	68
6.1.	6 r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c	72
7. 使	用上の注意事項	73
7.1	組み込み時の注意事項	73
7.2	キャッシュ搭載の MCU を使用する場合	73
7.3	他容量に対応する場合	73
7.4	他スレーブデバイスを使用する場合	73
7.5	電源投入後の電圧安定待ち時間について	74
	N25Q256A83ESF40x と N25Q256A83E1240x の未対応コマンド(ENTER or EXIT QUAD Command)について	71
	COMMINION IS 2011	, 4

1. 仕様

ルネサス エレクトロニクス製 MCU を使用し、Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory を制御します。

別途、MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアが必要です。

表 1-1 に使用する周辺機能と用途を、図 1.1 に使用例を示します。

以下に、機能概略を示します。

- マスタデバイスをルネサス エレクトロニクス製 MCU、スレーブデバイスを Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory としたデバイスドライバです。
- MCU 内蔵のシリアル通信機能(クロック同期式モード)を使用し、Single-SPI、Dual-SPI、Quad-SPI によ り制御します。
- ユーザ設定したシリアル通信機能1チャネルの使用が可能です。複数チャネルの使用はできません。
- 同一型名、かつ最大 2 個の Serial NOR Flash memory の制御が可能です。
- 通信速度レートは、ユーザ設定可能です。
- ビッグエンディアン/リトルエンディアンでの動作が可能です。 (使用 MCU 依存)

表 1-1 使用する周辺機能と用途 周辺機能 用途

シリアル通信機能(クロック同期式モード)による MCU 内蔵のシリアル通信機能 SPI スレーブデバイスとの通信 (クロック同期式モード) 1ch (必須) Port SPI スレーブデバイスセレクト制御信号用 使用デバイス数分のポートが必要(必須)

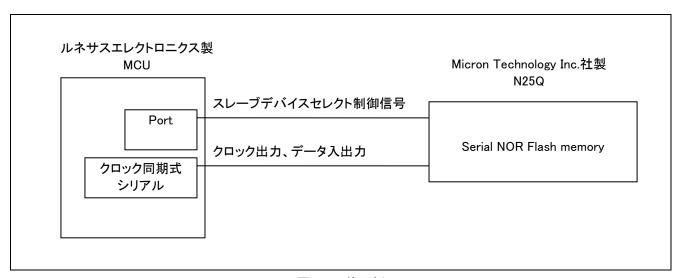


図 1.1 使用例

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

2.1 RX ファミリ

(1) RX63N RSPI の場合

表 2-1 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RX63N グループ(プログラム ROM 1MB/RAM 128KB)
動作周波数	ICLK: 96MHz、PCLK: 48MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製
	High-performance embedded Workshop Version 4.09.01.007
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ (ツールチェーン 1.2.1.0)
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定を使用しています。
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
サンプルコードのバージョン	Ver.2.20
評価に使用したソフトウェア	RX63N 用 RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
	Ver.2.04
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RX63N

(2) RX111 RSPI の場合

表 2-2 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RX111 グループ(プログラム ROM 128KB RAM 16KB)
動作周波数	ICLK: 32MHz、PCLK: 32MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製
	CubeSuite+ V2.01.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	RX ファミリ用 C/C++コンパイラケッケージ (ツールチェーン 2.01.00)
	コンパイルオプション
	総合開発環境のデフォルト設定(※1)を使用しています。
	※1:最適化レベル"2"、最適化方法"サイズ優先"
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01
評価に使用したソフトウェア	RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111 グループ RSPI を使った
	クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(R01AN1196JJ)
	Ver.2.04.R04
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RX111

(3) RX111 SCI の場合

表 2-3 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RX111 グループ(プログラム ROM 128KB RAM 16KB)
動作周波数	ICLK: 32MHz、PCLK: 32MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製
	CubeSuite+ V2.01.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	RX ファミリ用 C/C++コンパイラケッケージ (ツールチェーン 2.01.00)
	コンパイルオプション
	総合開発環境のデフォルト設定(※1)を使用しています。
	※1:最適化レベル"2"、最適化方法"サイズ優先"
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01
評価に使用したソフトウェア	RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111 グループ SCI を使った
	クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(R01AN1229JJ)
	Ver.2.01.R05
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RX111

2.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

(1) RL78/G14 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合(コンパイラ: CA78K0R)

表 2-4 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G14(プログラム ROM 256MB/RAM 24KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック: 6MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V1.03.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	CubeSuite+ RL78,78K0R コンパイラ CA78K0R V1.60
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定("-qx2")を使用しています。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.20
評価に使用したソフトウェア	シリアル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シング
	ルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/G14

(2) RL78/G14 SAU 統合開発環境 CS+ for CC の場合 (コンパイラ: CC-RL)

表 2-5 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G14(プログラム ROM 256MB/RAM 24KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック: 6MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V3.02.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 RL78 コンパイラ CC-RL V1.02.00
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定 (既定の最適化を行う(なし)) を使用してい
	ます。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.22
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14、RL78/G1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1C グループ シリ
	アル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマ
	スタ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ) Ver.2.05
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/G14

(3) RL78/G14 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 2-6 動作確認条件

	4.5
項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G14(プログラム ROM 256KB/RAM 24KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック:6MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	IAR Systems 製
	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 (Ver.1.30.2)
Cコンパイラ	IAR Systems 製
	IAR Assembler for Renesas RL78 (Ver.1.30.2.50666)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 (Ver.1.30.2.50666)
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定("レベル 低")を使用しています。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21
評価に使用したソフトウェア	シリアル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シング
	ルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.03
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/G14

(4) RL78/G1C SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合 (コンパイラ: CA78K0R)

表 2-7 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G1C(プログラム ROM 32KB/RAM 5.5KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック:12MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V2.01.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	CubeSuite+ RL78,78K0R コンパイラ CA78K0R V1.70
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定("-qx2")を使用しています。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03
評価に使用した使用ボード	Renesas RL78/G1C ターゲット・ボード QB-R5F10JGC-TB

(5) RL78/G1C SAU 統合開発環境 CS+ for CC の場合(コンパイラ:CC-RL)

表 2-8 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G1C(プログラム ROM 32KB/RAM 5.5KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック: 12MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V3.02.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 RL78 コンパイラ CC-RL V1.02.00
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定 (既定の最適化を行う(なし)) を使用してい
	ます。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.22
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14、RL78/G1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1C グループ シリ
	アル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマ
	スタ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ) Ver.2.05
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/G14

(6) RL78/G1C SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 2-9 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/G1C(プログラム ROM 32KB/RAM 5.5KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック: 12MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	IAR Systems 製
	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 (Ver.1.30.5)
Cコンパイラ	IAR Systems 製
	IAR Assembler for Renesas RL78 (Ver.1.30.4.50715)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 (Ver.1.30.5.50715)
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定("レベル 低")を使用しています。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03
評価に使用した使用ボード	Renesas RL78/G1C ターゲット・ボード QB-R5F10JGC-TB

(7) RL78/L12 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合

表 2-10 動作確認条件

項目	内容
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory
評価に使用したマイコン	RL78/L12(プログラム ROM 32KB / RAM 1.5KB)
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz
	シリアル・クロック:6MHz
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V2.01.00
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製
	CubeSuite+ RL78,78K0R コンパイラ CA78K0R V1.70
	コンパイルオプション
	統合開発環境のデフォルト設定("-qx2")を使用しています。
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L12

(8) RL78/L12 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 2-11 動作確認条件

項目	内容		
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory		
評価に使用したマイコン	RL78/L12(プログラム ROM 32KB / RAM 1.5KB)		
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz		
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz		
	シリアル・クロック:6MHz		
動作電圧	3.3V		
統合開発環境	IAR Systems 製		
	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 (Ver.1.30.5)		
Cコンパイラ	IAR Systems 製		
	IAR Assembler for Renesas RL78 (Ver.1.30.4.50715)		
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 (Ver.1.30.5.50715)		
	コンパイルオプション		
	統合開発環境のデフォルト設定("レベル 低")を使用しています。		
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01		
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア		
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス		
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03		
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L12		

(9) RL78/L13 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合

表 2-12 動作確認条件

項目	内容			
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory			
評価に使用したマイコン	RL78/L13(プログラム ROM 128KB / RAM 8KB)			
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz			
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz			
	シリアル・クロック:6MHz			
動作電圧	3.3V			
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V2.01.00			
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製			
	CubeSuite+ RL78,78K0R コンパイラ CA78K0R V1.70			
	コンパイルオプション			
	統合開発環境のデフォルト設定("-qx2")を使用しています。			
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01			
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア			
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス			
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03			
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L13			

(10) RL78/L13 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 2-13 動作確認条件

項目	内容			
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory			
評価に使用したマイコン	RL78/L13(プログラム ROM 128KB / RAM 8KB)			
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz			
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz			
	シリアル・クロック:6MHz			
動作電圧	3.3V			
統合開発環境	IAR Systems 製			
	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 (Ver.1.30.5)			
Cコンパイラ	IAR Systems 製			
	IAR Assembler for Renesas RL78 (Ver.1.30.4.50715)			
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 (Ver.1.30.5.50715)			
	コンパイルオプション			
	統合開発環境のデフォルト設定("レベル 低") を使用しています。			
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01			
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア			
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス			
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03			
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L13			

(11) RL78/L1C SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合

表 2-14 動作確認条件

項目	内容		
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory		
評価に使用したマイコン	RL78/L1C(プログラム ROM 256KB / RAM 16KB)		
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz		
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz		
	シリアル・クロック:6MHz		
動作電圧	3.3V		
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V2.01.00		
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製		
	CubeSuite+ RL78,78K0R コンパイラ CA78K0R V1.70		
	コンパイルオプション		
	統合開発環境のデフォルト設定("-qx2")を使用しています。		
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01		
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア		
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス		
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03		
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L1C		

(12) RL78/L1C SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 2-15 動作確認条件

項目	内容		
評価に使用したメモリ	Micron Technology, Inc.社製 N25Q Serial NOR Flash memory		
評価に使用したマイコン	RL78/L1C(プログラム ROM 256KB / RAM 16KB)		
動作周波数	メイン・システム・クロック: 24MHz		
	CPU/周辺ハードウェア・クロック: 24MHz		
	シリアル・クロック:6MHz		
動作電圧	3.3V		
統合開発環境	IAR Systems 製		
	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 (Ver.1.30.5)		
Cコンパイラ	IAR Systems 製		
	IAR Assembler for Renesas RL78 (Ver.1.30.4.50715)		
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 (Ver.1.30.5.50715)		
	コンパイルオプション		
	統合開発環境のデフォルト設定("レベル 低") を使用しています。		
サンプルコードのバージョン	Ver.2.21 R01		
評価に使用したソフトウェア	RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリア		
	ル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマス		
	タ制御ソフトウェア(R01AN1195JJ0103) Ver.2.03		
評価に使用した使用ボード	Renesas Starter Kit for RL78/L1C		

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

なお、以下の関連アプリケーションノートのうち、動作確認済の MCU については、表紙の"対象デバイス" をご参照ください。

3.1 RX ファミリ 関連アプリケーションノート一覧

- RX610 グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (R01AN0534JJ)
- RX62N グループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (R01AN0323JJ)
- RX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (R01AN1088JJ)
- RX210,RX21A,RX220,RX63N,RX63T,RX111 グループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御 ソフトウェア (R01AN1196JJ)
- RX210,RX21A,RX220,RX63N,RX63T,RX111 グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御 ソフトウェア (R01AN1229JJ)

3.2 RL78 ファミリ、78K0R ファミリ 関連アプリケーションノート一覧

- 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御 ソフトウェア (R01AN0708JJ)
- RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C グループ シリアル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (R01AN1195JJ)

4. ハードウェア説明

4.1 ハードウェア構成例

以下にハードウェア構成例を示します。

4.1.1 Single-SPI 使用時の端子一覧

表 4-1 に MCU 側の Single-SPI 使用端子と機能を示します。

表 4-1 Single-SPI 使用端子と機能

MCU 端子名	入出力	内容
CLK	出力	クロック出力
DataOut	出力	マスタデータ出力
DataIn	入力	マスタデータ入力
Port(CS#)	出力	スレーブデバイスセレクト出力

4.1.2 Single-SPI 使用時の接続例

以下に Single-SPI 使用時の接続例を示します。

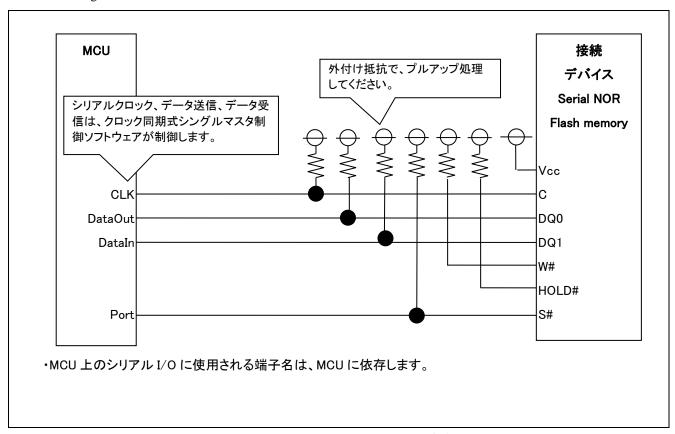


図 4-1 Single-SPI 使用時の MCU と SPI スレーブデバイスの接続例

4.1.3 Dual-SPI 使用時の端子一覧

表 4-2 に MCU 側の Dual-SPI 使用端子と機能を示します。

なお、Dual-SPI を使用するためには、対象 MCU にクワッドシリアルペリフェラルインターフェース機能が搭載されている必要があります。

MCU 端子名	入出力	内容
CLK	出力	クロック出力
DataIn/Out0	入出力	マスタデータ入出力O
DataIn/Out1	入出力	マスタデータ入出力1
Port(CS#)	出力	スレーブデバイスセレクト出力

表 4-2 Dual-SPI 使用端子と機能

4.1.4 Dual-SPI 使用時の接続例

以下に Dual-SPI 使用時の接続例を示します。

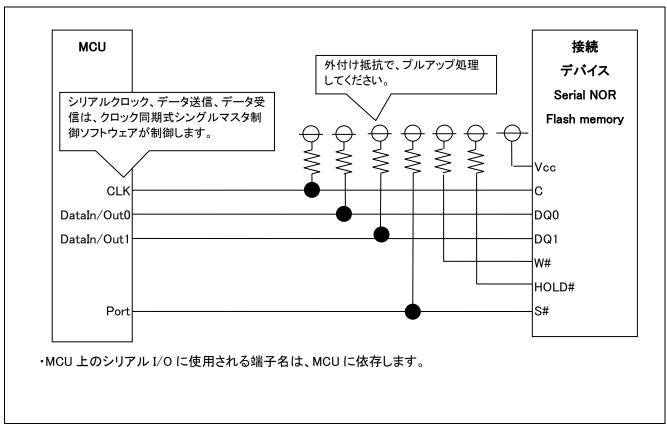


図 4-2 Dual-SPI 使用時の MCU と SPI スレーブデバイスの接続例

4.1.5 Quad-SPI 使用時の端子一覧

表 4-3 に MCU 側の Quad-SPI 使用端子と機能を示します。

なお、Quad-SPI を使用するためには、対象 MCU にクワッドシリアルペリフェラルインターフェース機能が搭載されている必要があります。

MCU 端子名	入出力	内容
CLK	出力	クロック出力
DataIn/Out0	入出力	マスタデータ入出力0
DataIn/Out1	入出力	マスタデータ入出力1
DataIn/Out2	入出力	マスタデータ入出力2
DataIn/Out3	入出力	マスタデータ入出力3
Port(CS#)	出力	スレーブデバイスセレクト出力

表 4-3 Quad-SPI 使用端子と機能

4.1.6 Quad-SPI 使用時の接続例

以下に Quad-SPI 使用時の接続例を示します。

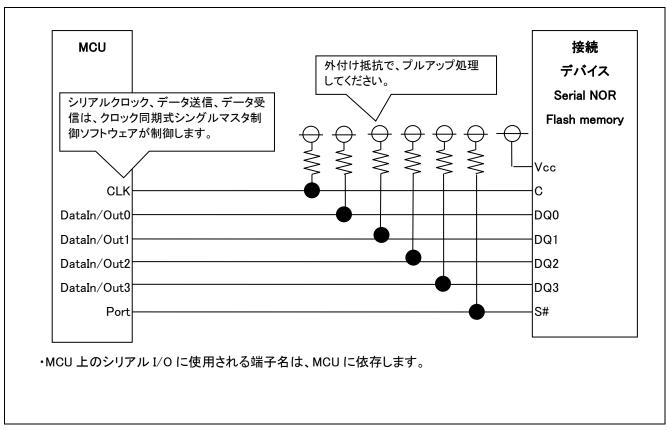


図 4-3 Quad-SPI 使用時の MCU と SPI スレーブデバイスの接続例

5. ソフトウェア説明

5.1 動作概要

MCU のクロック同期式シリアル通信機能を使って、Serial NOR Flash memory 制御を実現します。 本サンプルコードでは、以下の制御を行っています。

- SPI スレーブデバイスの S#端子を MCU の Port に接続し、MCU 汎用ポート出力で、制御する。(本サン プルコードで制御する。)
- データの入出力を、クロック同期式モード(内部クロック使用)で、制御する。(本サンプルコードが、 MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアを使用する。)

5.1.1 データバッファと送信/受信データの関係

本サンプルコードは、ブロック型デバイスドライバであり、送信/受信データポインタを引数として設定します。RAM 上のデータバッファのデータ並びと送信/受信順番の関係は、以下のとおりで、エンディアンや使用するシリアル通信機能に関係なく、送信データバッファの並びの順に送信し、また、受信の順に受信データバッファに書き込みます。

図 5.1 に転送データの格納を示します。

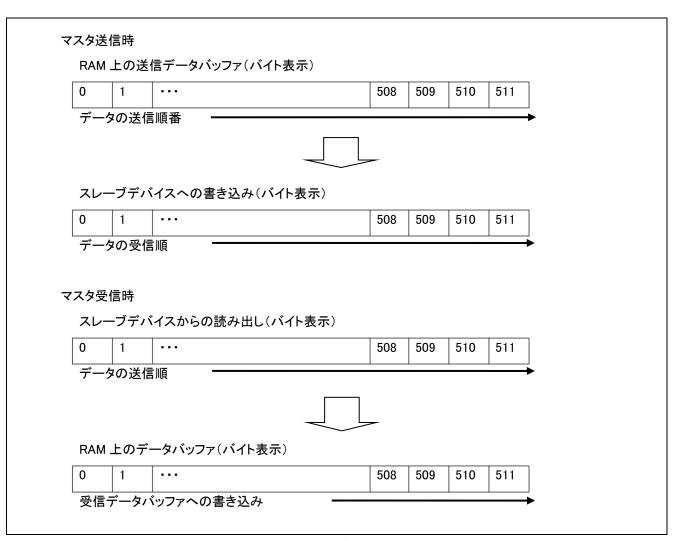


図 5.1 転送データの格納

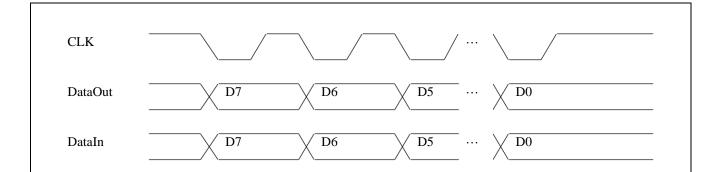
5.1.2 クロック同期式モードで発生させるタイミング

以下にクロック同期式モードで発生させるタイミングについて示します。

なお、使用可能なシリアルクロック周波数は、MCUと SPI デバイスの各データシートを参照し、設定してください。

(1) Single-SPI 使用時

Serial NOR Flash memory 制御のため、図 5-2 に示す SPI モード 3(CPOL=1、CPHA=1)のタイミングを発生させます。



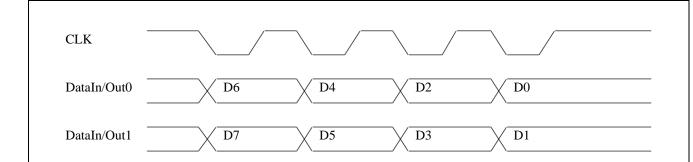
- ・MCU->Serial NOR Flash memory の送信時: 転送クロックの立ち下がりで送信データ出力開始
- ・Serial NOR Flash memory->MCU の受信時:転送クロックの立ち上がりで受信データの入力取り込み
- ・MSB ファーストでの転送

転送を行っていないときの CLK 端子のレベルは、"H"です。

図 5-2 Single-SPI 時のクロック同期式モード タイミング設定

(2) Dual-SPI 使用時

Serial NOR Flash memory 制御のため、図 5-2 に示す SPI モード 3(CPOL=1、CPHA=1)のタイミングを発生させます。



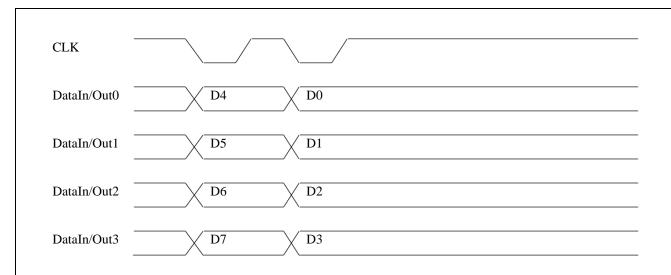
- ・MCU->Serial NOR Flash memory の送信時: 転送クロックの立ち下がりで送信データ出力開始
- ・Serial NOR Flash memory->MCU の受信時:転送クロックの立ち上がりで受信データの入力取り込み
- ・MSB ファーストでの転送

転送を行っていないときの CLK 端子のレベルは、"H"です。

図 5-3 Dual-SPI 時のクロック同期式モード タイミング設定

(3) Quad-SPI 使用時

Serial NOR Flash memory 制御のため、図 5-2 に示す SPI モード 3(CPOL=1、CPHA=1)のタイミングを発生させます。



- ・MCU->Serial NOR Flash memory の送信時: 転送クロックの立ち下がりで送信データ出力開始
- ・Serial NOR Flash memory->MCU の受信時: 転送クロックの立ち上がりで受信データの入力取り込み
- ・MSB ファーストでの転送

転送を行っていないときの CLK 端子のレベルは、"H"です。

図 5-4 Quad-SPI 時のクロック同期式モード タイミング設定

5.1.3 Serial NOR Flash memory の S#端子制御

Serial NOR Flash memory の S#端子を MCU の Port に接続し、MCU 汎用ポート出力で、制御します。

Serial NOR Flash memory の S# (MCU の Port(CS#)) 信号の立ち下がりから、Serial NOR Flash memory の C (MCU の CLK) 信号の立ち下がりまでの時間は、Serial NOR Flash memory の S#セットアップ時間待ちのために、ソフトウェア・ウェイトで制御しています。

Serial NOR Flash memory の C (MCU の CLK) 信号の立ち上がりから、Serial NOR Flash memory の S# (MCU の Port(CS#)) 信号の立ち上がりまでの時間は、Serial NOR Flash memory の S#ホールド時間待ちのために、ソフトウェア・ウェイトで制御しています。

Serial NOR Flash memory のデータシートを確認して、システムに応じたソフトウェア・ウェイト時間を設定してください。

5.1.4 Serial NOR Flash memory の命令コード

Serial NOR Flash memory 制御のための以下の命令(Instruction)コードがあり、このコードを使って、コマンド制御を行います。

表 5-1 Instruction Set

Instruction	Description	Instruction format
WREN	Write Enable	0000 0110 (06 h)
WRDI	Write Disable	0000 0100 (04 h)
RDSR	Read Status Register	0000 0101 (05 h)
WRSR	Write Status Register	0000 0001 (01 h)
RDFSR	Read Flag Status Register	0111 0000 (70 h)
CLFSR	Clear Flag Status Register	0101 0000 (50 h)
FAST_READ	Read Data at Higher Speed	0000 1011 (0b h)
DOFR	Dual Output Fast Read	0011 1011 (3b h)
QOFR	Quad Output Fast Read	0110 1011 (6b h)
PP	Page Program	0000 0010 (02 h)
DIFP	Dual Input Fast Program	1010 0010 (a2 h)
QIFP	Quad Input Fast Program	0011 0010 (32 h)
SE	Sector Erase	1101 1000 (d8 h)
SSE	Subsector Erase	0010 0000 (20 h)
BE	Bulk Erase	1100 0111 (c7 h)
DE	Die Erase	1100 0100 (c4 h)
RDID	Read Identification	1001 1111 (9f h)
ENTER4	Enter 4-Byte Address Mode	1011 0111 (b7 h)
EXIT4	Exit 4-Byte Address Mode	1110 1001 (e9 h)

5.2 ソフトウェア構成

本サンプルコードは、SPI Serial NOR Flash memory 制御のための上位層に位置する制御ソフトウェア(図 5-5 の Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア)です。

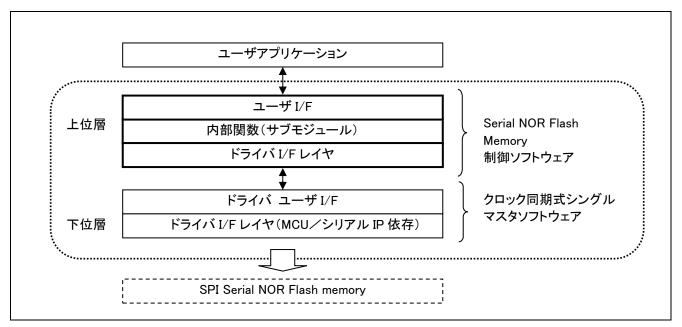


図 5-5 ソフトウェア構成

以下に制御手順を示します。

- ①Port(CS#)信号の立ち下げ
- ②ソフトウェア・ウェイト
- ③クロック同期式シングルマスタソフトウェアを使ったコマンド/データ送受信
- ④ソフトウェア・ウェイト
- ⑤Port(CS#)信号の立ち上げ

5.3 必要メモリサイズ

以下に必要メモリサイズを示します。

5.3.1 RX ファミリ

環境は、「2.動作確認条件」を参照してください。

(1) RX63N RSPI の場合

表 5-2 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	3,760 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
最大使用ユーザスタック	140 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

(2) RX111 RSPI の場合

表 5-3 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	3,792 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
最大使用ユーザスタック	160 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

最大使用ユーザスタックサイズは、下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアのスタック サイズも含みます。

(3) RX111 SCI の場合

表 5-4 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	3,792 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
	(リトルエンディアン)	r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
最大使用ユーザスタック	156 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

5.3.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

命令の異なる MCU 毎にメモリサイズを示します。使用 MCU の命令を調査し参考にしてください。 環境は、「2.動作確認条件」を参照してください。

(1) RL78/G14 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合 (コンパイラ: CA78KOR)

表 5-5 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	6,211 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	102 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

最大使用ユーザスタックサイズは、下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアのスタック サイズも含みます。

(2) RL78/G14 SAU 統合開発環境 CS+ for CC の場合 (コンパイラ: CC-RL)

表 5-6 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	5,020 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	82 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

(3) RL78/G14 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 5-7 必要メモリサイズ (Embedded Workbench の場合)

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	6,907 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	154 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

最大使用ユーザスタックサイズは、プロジェクト全体のスタックサイズです。下位層のクロック同期 式シングルマスタソフトウェアのスタックサイズも含みます。

(4) RL78/L13 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合 (コンパイラ: CA78K0R)

表 5-8 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	6,309 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	102 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

最大使用ユーザスタックサイズは、下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアのスタック サイズも含みます。

(5) RL78/L13 SAU 統合開発環境 CS+ for CC の場合 (コンパイラ: CC-RL)

表 5-9 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	5,024 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	82 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズはCコンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

(6) RL78/L13 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合

表 5-10 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	5,398 バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
RAM	6バイト	r_qspi_flash_n25q_usr.c
		r_qspi_flash_n25q_sub.c
		r_qspi_flash_n25q_drvif.c
		r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c
最大使用ユーザスタック	132 バイト	
最大使用割り込みスタック	_	割り込み未使用

【注】 必要メモリサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

ROM/RAM サイズは下位層のクロック同期式シングルマスタソフトウェアに使用されるメモリサイズを含みません。

使用する MCU により、上記メモリサイズは異なります。

最大使用ユーザスタックサイズは、プロジェクト全体のスタックサイズです。下位層のクロック同期 式シングルマスタソフトウェアのスタックサイズも含みます。

5.4 ファイル構成

表 5-11 に、サンプルコードで使用するファイルを示します。なお、統合開発環境で自動生成するファイルを除きます。

表 5-11 ファイル構成

an_r01an1528jj0104_mcu_serial <dir></dir>	サンプルコードのフォルダ
r01an1528jj0104_mcu.pdf	アプリケーションノート
¥source <dir></dir>	プログラム格納用フォルダ
¥r_qspi_flash_n25q <dir></dir>	Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア用フォルタ
r_qspi_flash_n25q.h	ヘッダファイル
r_qspi_flash_n25q_drvif.c	ドライバ I/F ソースファイル
r_qspi_flash_n25q_drvif.h	ドライバ I/F ヘッダファイル
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78g14	レジスタ用共通定義(RL78/G14 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78g1c	レジスタ用共通定義(RL78/G1C 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78l1c	レジスタ用共通定義(RL78/L1C 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78l12	レジスタ用共通定義(RL78/L12 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78l13	レジスタ用共通定義(RL78/L13 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rx63n	レジスタ用共通定義(RX63N 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rx111	レジスタ用共通定義(RX111 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78g14.c	レジスタ用共通定義ソースファイル(RL78/G14 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78g1c.c	レジスタ用共通定義ソースファイル(RL78/G1C 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78l1c.c	レジスタ用共通定義ソースファイル(RL78/L1C 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78l12.c	レジスタ用共通定義ソースファイル(RL78/L12 用)
r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78l13.c	レジスタ用共通定義ソースファイル(RL78/L13 用)
r_qspi_flash_n25q_sub.c	内部関数ソースファイル
r_qspi_flash_n25q_sub.h	内部関数ヘッダファイル
r_qspi_flash_n25q_usr.c	ユーザ I/F ソースファイル
¥sample <dir></dir>	動作確認プログラム格納用フォルダ
testmain.c	動作確認用のサンプルソースファイル

【注】 別途、MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアが必要です。

5.5 定数一覧

5.5.1 戻り値

表 5-12 にサンプルコードで使用する戻り値を示します。

表 5-12 戻り値(r_qspi_flash_n25q.h 参照)

定数名	設定値	内容
FLASH_OK	(error_t)(0)	Successful operation
FLASH_ERR_PARAM	(error_t)(-1)	Parameter error
FLASH_ERR_HARD	(error_t)(-2)	Hardware error
FLASH_ERR_WP	(error_t)(-4)	Write-protection error
FLASH_ERR_TIMEOUT	(error_t)(-6)	Time out error
FLASH_ERR_OTHER	(error_t)(-7)	Other error

5.5.2 コマンド定義

表 5-13 にサンプルコードで使用するコマンド定義を示します。

表 5-13 コマンド定義(r_qspi_flash_n25q_sub.c 参照)

定数名	設定値	内容
FLASH_CMD_WREN	(uint8_t)(0x06)	Write Enable
FLASH_CMD_WRDI	(uint8_t)(0x04)	Write Disable
FLASH_CMD_RDSR	(uint8_t)(0x05)	Read Status Register
FLASH_CMD_WRSR	(uint8_t)(0x01)	Write Status Register
FLASH_CMD_RDFSR	(uint8_t)(0x70)	Read Flag Status Register
FLASH_CMD_CLFSR	(uint8_t)(0x50)	Clear Flag Status Register
FLASH_CMD_FREAD	(uint8_t)(0x0b)	Read Data at Higher Speed
FLASH_CMD_DOFR	(uint8_t)(0x3b)	Dual Output Fast Read
FLASH_CMD_QOFR	(uint8_t)(0x6b)	Quad Output Fast Read
FLASH_CMD_PP	(uint8_t)(0x02)	Page Program
FLASH_CMD_DIFP	(uint8_t)(0xa2)	Dual Input Fast Program
FLASH_CMD_QIFP	(uint8_t)(0x32)	Quad Input Fast Program
FLASH_CMD_SE	(uint8_t)(0xd8)	Sector Erase
FLASH_CMD_SSE	(uint8_t)(0x20)	Subsector Erase
FLASH_CMD_BE	(uint8_t)(0xc7)	Bulk Erase
FLASH_CMD_DE	(uint8_t)(0xc4)	Die Erase
FLASH_CMD_RDID	(uint8_t)(0x9f)	Read Identification
FLASH_CMD_ENTER4	(uint8_t)(0xb7)	Enter 4-Byte Address Mode
FLASH_CMD_EXIT4	(uint8_t)(0xe9)	Exit 4-Byte Address Mode

5.5.3 各種定義

表 5-14 から表 5-18 に、サンプルコードで使用する各種定義した値を示します。

表 5-14 r_qspi_flash_n25q.h の各種定義値

FLASH_DEV_NUM	定数名	設定値	内容
FLASH_DEV1	FLASH_DEV_NUM	(1)	接続するデバイスの数
FLASH_LOG_ERR (1) Log Type : Error FLASH_LOG_ERR (1) Log Type : Error FLASH_TRUE (uint8_t)(0x01) Flag "ON" FLASH_FALSE (uint8_t)(0x00) Flag "OF" FLASH_MODE_B_ERASE (uint8_t)(1) Erase Mode : Bulk Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode : Sector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode : Subsector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Dei Erase FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode : 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode : 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(1) Wait Mode : Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode : Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint3_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint8_t)(4) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_MP_WHOLE_MEM (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_DEV0	(0)	デバイス番号 0
ms](※ 1)	FLASH_DEV1	(1)	デバイス番号 1
FLASH_LOG_ERR (1) Log Type: Error FLASH_TRUE (uint8_t)(0x01) Flag "ON" FLASH_FALSE (uint8_t)(1) Flag "OFF" FLASH_MODE_B_ERASE (uint8_t)(1) Erase Mode: Bulk Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode: Sector Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode: Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_ABYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode: 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_DELAY_TASK	(uint8_t)(1)	ディレイタスクのウェイト時間[単位:
FLASH_TRUE (uint8_t)(0x01) Flag "ON" FLASH_FALSE (uint8_t)(0x00) Flag "OFF" FLASH_MODE_B_ERASE (uint8_t)(1) Erase Mode : Bulk Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode : Sector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode : Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Dei Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Dei Erase FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode : 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode : 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode : Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode : Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			ms](※ 1)
FLASH_FALSE (uint8_t)(0x00) Flag "OFF" FLASH_MODE_B_ERASE (uint8_t)(1) Erase Mode: Bulk Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode: Sector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode: Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_JERASE (uint8_t)(0) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(1) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_LOG_ERR	(1)	Log Type : Error
FLASH_MODE_B_ERASE (uint8_t)(1) Erase Mode: Bulk Erase FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode: Sector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode: Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_JERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_JERASE (uint8_t)(0) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_ABYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode: 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) グサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ (パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。		(uint8_t)(0x01)	Flag "ON"
FLASH_MODE_S_ERASE (uint8_t)(2) Erase Mode : Sector Erase FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode : Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Dei Erase FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode : 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode : 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode : Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode : Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。		(uint8_t)(0x00)	-
FLASH_MODE_SS_ERASE (uint8_t)(3) Erase Mode : Subsector Erase FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode : Dei Erase FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode : 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_ABYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode : 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode : Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode : Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。		(uint8_t)(1)	Erase Mode : Bulk Erase
FLASH_MODE_D_ERASE (uint8_t)(4) Erase Mode: Dei Erase FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode: 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint8_t)(4) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			
FLASH_MODE_3BYTE (uint8_t)(0) Addressability Mode: 3-byte addressability Mode FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode: 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(0xffff0000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(パイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			
FLASH_MODE_4BYTE (uint8_t)(1) Addressability Mode : 4-byte addressability Mode FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode : Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode : Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			
FLASH_MODE_REG_WRITE (uint8_t)(0) Wait Mode: Register write mode FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_MODE_3BYTE	(uint8_t)(0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FLASH_MODE_PROG_ERASE (uint8_t)(1) Wait Mode: Page Program or Erase mode FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_MODE_4BYTE	(uint8_t)(1)	
FLASH_MEM_SIZE (uint32_t)(33554432) メモリサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ (バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_MODE_REG_WRITE	(uint8_t)(0)	Wait Mode : Register write mode
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_MODE_PROG_ERASE	(uint8_t)(1)	Wait Mode : Page Program or Erase mode
FLASH_SECT_ADDR (uint32_t)(0xffff0000) セクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_MEM_SIZE	(uint32_t)(33554432)	メモリサイズ(バイト単位)
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位)左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位)左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_SSECT_ADDR (uint32_t)(0xfffff000) サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位)左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位)左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_SECT_ADDR	(uint32_t)(0xffff0000)	セクタ消去時のセクタアドレスマスク値
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_PAGE_SIZE (uint32_t)(64) ページサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_SSECT_ADDR	(uint32_t)(0xfffff000)	サブセクタ消去時のセクタアドレスマスク値
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_ADDR_SIZE (uint8_t)(4) アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_ADDR_SIZE(uint8_t)(4)アドレスサイズ(バイト単位) 左記は、256Mbit の場合の値です。FLASH_WP_WHOLE_MEM(uint8_t)(0x1f)チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。FLASH_FULL_CHIP_ERASEFLASH_MODE_B_ERASEサポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_PAGE_SIZE	(uint32_t)(64)	ページサイズ (バイト単位)
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_WP_WHOLE_MEM (uint8_t)(0x1f) チップ全体のライトプロテクト 左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE サポートする全消去コマンド 左記は、256Mbit の場合の値です。	FLASH_ADDR_SIZE	(uint8_t)(4)	アドレスサイズ(バイト単位)
左記は、256Mbit の場合の値です。 FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE 左記は、256Mbit の場合の値です。 左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_FULL_CHIP_ERASE FLASH_MODE_B_ERASE	FLASH_WP_WHOLE_MEM	(uint8_t)(0x1f)	チップ全体のライトプロテクト
左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
	FLASH_FULL_CHIP_ERASE	FLASH_MODE_B_ERASE	サポートする全消去コマンド
FLACIL ADDD MODE			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_ADDK_MODE	FLASH_ADDR_MODE	FLASH_MODE_4BYTE	Addressability Mode
左記は、256Mbit の場合の値です。			左記は、256Mbit の場合の値です。
FLASH_CMD_SIZE (uint8_t)1 コマンドサイズ(バイト単位)	FLASH_CMD_SIZE	(uint8_t)1	コマンドサイズ(バイト単位)
FLASH_STSREG_SIZE (uint16_t)1 ステータスレジスタサイズ(バイト単位)	FLASH_STSREG_SIZE	(uint16_t)1	ステータスレジスタサイズ (バイト単位)
FLASH_IDDATA_SIZE (uint16_t)20 ID Data サイズ(バイト単位)	FLASH_IDDATA_SIZE	(uint16_t)20	ID Data サイズ(バイト単位)

% 1: OS 制御時のディレイタスクです。本サンプルコードの OS 制御は、 μ ITRON4.0 を想定しています。

表 5-15 r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rx63n の各種定義	表 5-15	r gspi flash	n25a	sfr.h.rx63n	の各種定義値
--	--------	--------------	------	-------------	--------

定数名	設定値	内容
FLASH_DR_CS0	PORTA.PODR.BIT.B0	デバイス番号 0 ポート出力データレジスタ SFR 定義
FLASH_DDR_CS0	PORTA.PDR.BIT.B0	デバイス番号 0 ポート方向レジスタ SFR 定義
FLASH_DR_CS1	-	デバイス番号 1 ポート出力データレジスタ SFR 定義
		(2 デバイス制御する場合は設定してください。)
FLASH_DDR_CS1	-	デバイス番号 1 ポート方向レジスタ SFR 定義
		(2 デバイス制御する場合は設定してください。)
FLASH_HI	(uint8_t)(0x01)	Port "H"
FLASH_LOW	(uint8_t)(0x00)	Port "L"
FLASH_OUT	(uint8_t)(0x01)	Port Output Setting
FLASH_IN	(uint8_t)(0x00)	Port Input Setting
FLASH_BR	(uint8_t)(0x01)	コマンド送信時の転送レート ※1
FLASH_BR_WRITE_DATA	(uint8_t)(0x01)	データ送信時の転送レート ※1
FLASH_BR_READ_DATA	(uint8_t)(0x01)	データ受信時の転送レート ※1

※1:RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアを使用した場合、RSPI ビットレート レジスタ SPBR に設定される値です。周辺モジュールクロックを 48[MHz]とし、転送レートを 12[MHz] に設定する場合の値です。

SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアを使用した場合、ビットレートレジスタ BRR に設定される値です。周辺モジュールクロックを 48[MHz]とし、転送レートを 6[MHz]に設定する場合の値です。

表 5-16 r_qspi_flash_n25q_sfr.h.rl78 の各種定義値

定数名	設定値	内容
FLASH_DR_CS0	P4.2	デバイス番号 0 ポート・レジスタ SFR 定義
FLASH_DDR_CS0	PM4.2	デバイス番号 0 ポート・モード・レジスタ SFR 定義
FLASH_DR_CS1	-	デバイス番号 1 ポート・レジスタ SFR 定義
		(2 デバイス制御する場合は設定してください。)
FLASH_DDR_CS1	-	デバイス番号 1 ポート・モード・レジスタ SFR 定義
		(2 デバイス制御する場合は設定してください。)
FLASH_HI	(uint8_t)(0x01)	Port "H"
FLASH_LOW	(uint8_t)(0x00)	Port "L"
FLASH_OUT	(uint8_t)(0x00)	Port Output Setting
FLASH_IN	(uint8_t)(0x01)	Port Input Setting
FLASH_BR	(uint8_t)(0x01)	コマンド送信時の転送レート ※1
FLASH_BR_WRITE_DATA	(uint8_t)(0x01)	データ送信時の転送レート ※1
FLASH_BR_READ_DATA	(uint8_t)(0x01)	データ受信時の転送レート ※1

※1:シリアル・アレイ・ユニットの CSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア を使用した場合、シリアル・データ・レジスタ SDR のビット 15-9 に設定される値です。本サンプル コードでは、動作クロックを 24[MHz]とし、転送レートを 6[MHz]に設定する場合の値です。

表 5-17 r_qspi_flash_n25q_sub.c の各種定義値

定数名	設定値	内容
FLASH_SHORT_SIZE	(uint32_t)(0x00008000)	下位関数での最大転送サイズの設定
		(最大:32KBytes)

表 5-18 r_qspi_flash_n25q_sub.h の各種定義値

定数名	設定値	内容
FLASH_BE_BUSY_WAIT	(uint32_t)(480000)	Bulk Erase Busy Timeout
		480000 × 1ms = 480s
FLASH_SE_BUSY_WAIT	(uint32_t)(3000)	Sector Erase Busy Timeout
		$3000 \times 1 ms = 3s$
FLASH_SSE_BUSY_WAIT	(uint32_t)(3000)	Subsector Erase Busy Timeout
		$3000 \times 1 ms = 3s$
FLASH_DE_BUSY_WAIT	(uint32_t)(480000)	Dei Erase Busy Timeout
		480000 × 1ms = 480s
FLASH_WBUSY_WAIT	(uint32_t)(8000)	Write Ready Timeout
		8000×1 us = 8ms
FLASH_T_WBUSY_WAIT	(uint16_t)MTL_T_1US	Write Busy Polling Time
FLASH_T_EBUSY_WAIT	(uint16_t)MTL_T_1MS	Erase Busy Polling Time
FLASH_T_CS_HOLD	(uint16_t)MTL_T_1US	CS Stability Waiting Time
FLASH_T_R_ACCESS	(uint16_t)MTL_T_1US	Reading Start Waiting Time
FLASH_REG_SRWD	(uint8_t)(0x80)	Status Register Write Disable
FLASH_REG_BP3	(uint8_t)(0x40)	Block Protection Bit3
FLASH_REG_TB	(uint8_t)(0x20)	Top/Bottom Bit
FLASH_REG_BP2	(uint8_t)(0x10)	Block Protection Bit2
FLASH_REG_BP1	(uint8_t)(0x08)	Block Protection Bit1
FLASH_REG_BP0	(uint8_t)(0x04)	Block Protection Bit0
FLASH_REG_WEL	(uint8_t)(0x02)	Write Enable Latch Bit
FLASH_REG_WIP	(uint8_t)(0x01)	Write In Progress Bit
FLASH_REG_MASK	(uint8_t)(0xfc)	Write status fixed data
FLASH_FSTSREG_READY	(uint8_t)(0x80)	Program or erase controller
FLASH_FSTSREG_ERASE	(uint8_t)(0x20)	Erase (flag status register)
FLASH_FSTSREG_PROG	(uint8_t)(0x10)	Program (flag status register)
FLASH_FSTSREG_VPP	(uint8_t)(0x08)	V _{PP} (flag status register)
FLASH_FSTSREG_PROT	(uint8_t)(0x02)	Protection (flag status register)

5.6 構造体/共用体一覧

図 5.6、図 5.7 にサンプルコードで使用する構造体/共用体を示します。

```
typedef union {
    uint32_t ul;
    uint8_t uc[4];
} flash_exchg_long_t;
/* total 4bytes
*/
```

図 5.6 サンプルコードで使用する共用体(r_qspi_flash_n25q_sub.c 参照)

```
typedef struct
{
    uint32_t
                     Addr;
                                                           /* Address to issue a command
                                                                                                       */
                                                                                                       */
    uint32 t
                     Cnt;
                                                           /* Number of bytes to be read/written
                     DataCnt;
                                  /* Temporary counter or Number of bytes to be written in a page
    uint16 t
                                                            /* Reserved
                                                                                                       */
    uint8_t
                     rsv[2];
    uint8_t FAR*
                     pData;
                                                           /* Data storage buffer pointer
                                                                                                       */
} r_qspi_flash_info_t;
```

図 5.7 サンプルコードで使用する構造体(r_qspi_flash_n25q.h 参照)

表	5-19	構造体	"r	aspi	flash	info	t"	の説明
1	0 10			40Pi	HUUDII			マノロルウェ

構造体	設定可能範囲	説明
メンバ		
Addr	0000 0000h~	書き込み/読み出しを開始するアドレス
	FFFF FFFFh	
Cnt	0000 0000h~	書き込み/読み出しのデータカウンタ(バイト単位)
	FFFF FFFFh	
DataCnt	(設定禁止)	書き込み時:書き込みデータカウンタ Temp.(最大 1Page)
		読み出し時:読み出しデータカウンタ Temp.(最大 32KBytes)
rsv[2]	(設定無効)	アライメント調整用
pData	_	データ格納バッファポインタ
		書き込み時:Serial NOR Flash memory へ書き込むデータの格納元
		読み出し時:Serial NOR Flash memory から読み出すデータの格納先

5.7 変数一覧

表 5-20 に static 型変数を示します。

表 5-20 static 型変数(r_qspi_flash_n25q_sub.c 参照)

型	変数名	内容	使用関数
STATIC uint8_t	g_flash_cmdbuf[6]	コマンド用バッファ	r_qspi_flash_send_cmd r_qspi_flash_set_cmd

5.8 関数一覧

表 5-21 に関数を示します。

表 5-21 関数

関数名	概要
R_QSPI_FLASH_Init_Driver()	ドライバ初期化処理
R_QSPI_FLASH_Read_Status()	ステータスレジスタ読み出し処理
R_QSPI_FLASH_Read_Flag_Status()	フラグステータスレジスタ読み出し処理
R_QSPI_FLASH_Set_Write_Protect()	ライトプロテクト設定処理
R_QSPI_FLASH_Clear_Status()	クリアフラグステータス処理
R_QSPI_FLASH_Write_Di()	WRDI コマンド発行処理
R_QSPI_FLASH_Read_Data()	データ読み出し処理
R_QSPI_FLASH_Write_Data()	データ書き込み処理
R_QSPI_FLASH_Write_Data_Page()	データ書き込み処理(1Page 書き込み用)
R_QSPI_FLASH_Erase()	消去処理
R_QSPI_FLASH_Read_ID()	ID 読み出し処理
R_QSPI_FLASH_Wait()	ビジーウェイト処理
R_QSPI_FLASH_Set_Addressability_Mode()	アドレスモード設定処理

キャッシュ搭載の MCU を使用する場合、読み出し/書き込み用データ格納バッファは、非キャッシュ領域を指定してください。

読み出し/書き込み用データ格納バッファアドレスは、下位層の MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアに依存し、4 バイト境界アドレスを指定する必要がある場合があります。 MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのアプリケーションノートを参照してください。

5.9 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

5.9.1 ドライバ初期化処理

R_QSPI_FLASH_In	it_Driver
概 要	ドライバ初期化処理
ヘッダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h
宣 言	error_t R_QSPI_FLASH_Init_Driver(void)
説明	・r_qspi_flash_init_port()関数をコールし、CS#端子の初期化を行います。 ・クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアの初期化関数をコールし、I/O ポートの初期化を行います。
	・システム起動時に一度だけ呼び出してください。
引数	なし
リターン値	・初期化結果を返します。
	FLASH_OK ; Successful operation FLASH_ERR_OTHER ; Other error r_qspi_flash_drvif_init_driver ()の戻り値を返します。

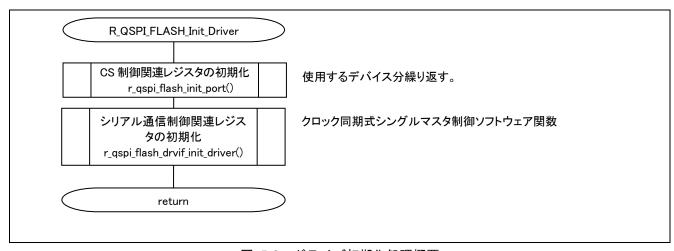


図 5-8 ドライバ初期化処理概要

5.9.2 ステータスレジスタ読み出し処理

R_QSPI_FI	LASH_Rea	d_Status
概	要	ステータスレジスタ読み出し処理
ヘッ	ダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h
宣	言	error_t R_QSPI_FLASH_Read_Status(uint8_t DevNo, uint8_t FAR* pStatus)
説	明	・ステータスレジスタを読み出し、pStatus に格納します。
		読み出しバッファとて、1 バイトを設定してください。
		・読み出しステータス格納バッファ(pStatus)には下記情報が格納されます。 Bit 7:SRWD
		1: TB, BP3, BP2, BP1, BP0 are read-only bits
		0: TB, BP3, BP2, BP1, BP0 are read/writable
		Bits 6 to 2: BP3, TB, BP2, BP1, BP0
		Bit 1:WEL
		1: Internal Write Enable Latch is set
		0: Internal Write Enable Latch is reset
		Bit 0:WIP
		1: Program or Erase cycle is in progress
		0: No Program or Erase cycle is in progress
		・プロテクト領域とプロテクトビットの関係は、使用する Serial NOR Flash memory
		のデータシートを参照してください。BPビットが割り当てられていない可能性があります。
引		
ול	奴	<u> </u>
11.5	> /±	
リター	- ン1恒	・ステータスレジスタ取得結果を返します。
		FLASH_OK ; Successful operation
		FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error
		FLASH_ERR_HARD ; Hardware error FLASH_ERR_OTHER ; Other error
		FLASH_ERR_OTHER ; Other error

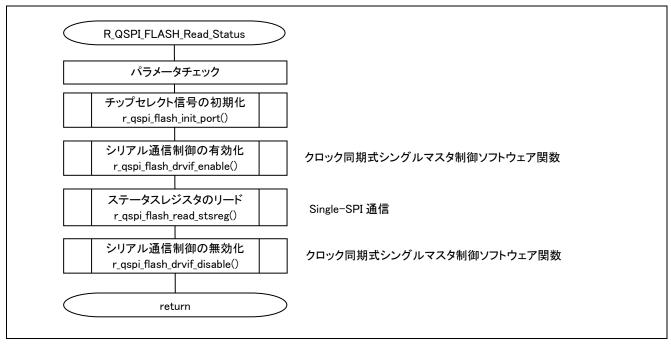


図 5-9 ステータスレジスタ読み出し処理概要

5.9.3 フラグステータスレジスタ読み出し処理

$R_QSPI_FLASH_$	Read_Flag_Status
概 要	フラグステータスレジスタ読み出し処理
ヘッダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,
	r_qspi_flash_n25q_drvif.h
宣言	error_t R_QSPI_FLASH_Read_Flag_Status(uint8_t DevNo, uint8_t FAR* pFStatus)
説明	・フラグステータスレジスタを読み出し、pFStatus に格納します。
	読み出しバッファとして、1 バイトを設定してください。
	・読み出しステータス格納バッファ(pFStatus)には下記情報が格納されます。
	Bit 7: Program or erase controller
	1: Ready
	0: Busy
	Bit 6: Erase suspend
	1: In effect
	0: Not in effect
	Bit 5: Erase
	1: Failure or protection error 0: Clear
	Bit 4: Program
	1: Failure or protection error
	0: Clear
	Bit 3: V _{PP}
	1: Disable
	0: Enabled
	Bit 2: Program suspend
	1: In effect
	0: Not in effect
	Bit 1: Protection
	1: Failure or protection error
	0: Clear
	Bit 0: Reserved
引数	uint8_t DevNo ; デバイス番号
	uint8_t FAR* pFStatus ; 読み出しステータス格納バッファポインタ
リターン値	・フラグステータスレジスタ取得結果を返します。
	FLASH_OK ; Successful operation
	FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error
	FLASH_ERR_HARD ; Hardware error
	FLASH_ERR_OTHER ; Other error

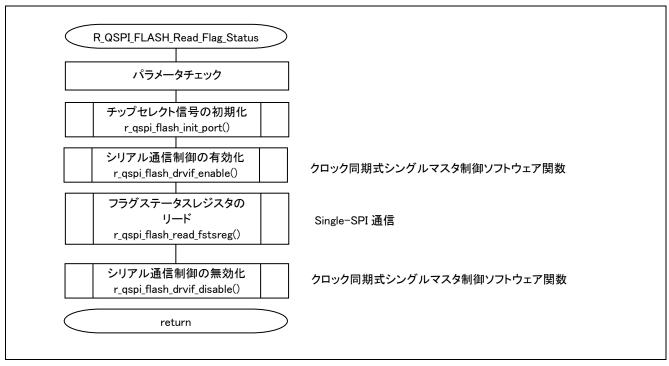


図 5-10 フラグステータスレジスタ読み出し処理概要

5.9.4 ライトプロテクト設定処理

R_QSPI_FLASH_Set_Write_Protect

概 要 ライトプロテクト設定処理

ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,

r_qspi_flash_n25q_drvif.h

宣言 error_t R_QSPI_FLASH_Set_Write_Protect(uint8_t DevNo, uint8_t WpSts)

説 明・ライトプロテクトの設定を行います。

・ライトプロテクト設定データ(WpSts)は下記のように設定してください。

WpSts	BP3	TB1	BP2	BP1	BP0	Protected Area
0x00	0	0	0	0	0	None
0x01	0	0	0	0	1	Sector 2047
0x02	0	0	0	1	0	Sectors (2046 to 2047)
0x03	0	0	0	1	1	Sectors (2044 to 2047)
0x04	0	0	1	0	0	Sectors (2040 to 2047)
0x05	0	0	1	0	1	Sectors (2032 to 2047)
0x06	0	0	1	1	0	Sectors (2016 to 2047)
0x07	0	0	1	1	1	Sectors (1984 to 2047)
0x10	1	0	0	0	0	Sectors (1920 to 2047)
0x11	1	0	0	0	1	Sectors (1792 to 2047)
0x12	1	0	0	1	0	Sectors (1536 to 2047)
0x13	1	0	0	1	1	Sectors (1024 to 2047)
0x14 - 0x17	1	0	1	0/1	0/1	All sectors
0x08	0	1	0	0	0	None
0x09	0	1	0	0	1	Sector 0
0x0a	0	1	0	1	0	Sectors (0 to 1)
0x0b	0	1	0	1	1	Sectors (0 to 3)
0x0c	0	1	1	0	0	Sectors (0 to 7)
0x0d	0	1	1	0	1	Sectors (0 to 15)
0x0e	0	1	1	1	0	Sectors (0 to 31)
0x0f	0	1	1	1	1	Sectors (0 to 63)
0x18	1	1	0	0	0	Sectors (0 to 127)
0x19	1	1	0	0	1	Sectors (0 to 255)
0x1a	1	1	0	1	0	Sectors (0 to 511)
0x1b	1	1	0	1	1	Sectors (0 to 1023)
0x1c - 0x1f	1	1	1	0/1	0/1	All sectors

- SRWD は、0 に設定されます。
- ・プロテクト領域とプロテクトビットの関係は、使用する Serial NOR Flash memory のデータシートを参照してください。BP ビットが割り当てられていない可能性があります。
- ・書き込み完了待ちの方法は二種類あります。以降にその方法を示します。なお、次の処理(書き込み/読み出し/消去等)は、書き込み完了を確認した後、実行してください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行う場合、r_qspi_flash_n25q.h の「FLASH_WAIT_READY」を有効にしてください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行わない場合、r_qspi_flash_n25q.h の「FLASH_WAIT_READY」を無効にし、本ユーザ API の処理が完了した後、

R_QSPI_FLASH_Wait()をコールしてください。この処理方法では、ユーザの任意のタイミングで書き込み完了待ちを確認することができます。使用方法は図 5-12 を参照してください。

・プロテクトが正常に行われたかは、ステータスレジスタを読み出して確認してください。また、WEL ビットがセットされている場合、WRDI コマンド発行処理 (R QSPI FLASH Write Di()) を行ってください。

引数 uint8_t DevNo ; デバイス番号

uint8_t WpSts ; ライトプロテクト設定データ

リターン値・ライトプロテクト設定結果を返します。

FLASH_OK ; Successful operation FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error FLASH_ERR_HARD ; Hardware error

FLASH_ERR_TIMEOUT ; Time out error (「FLASH_WAIT_READY」有効時)

FLASH_ERR_OTHER ; Other error

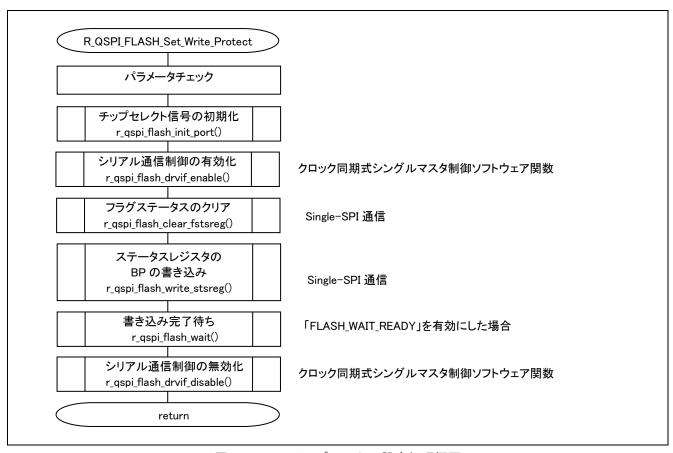


図 5-11 ライトプロテクト設定処理概要

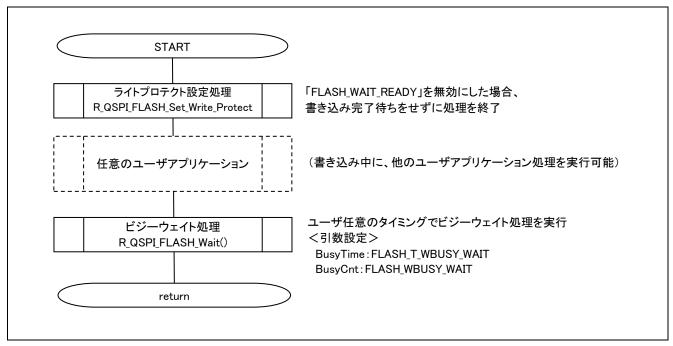


図 5-12 R_QSPI_FLASH_Wait()を使用したライトプロテクト設定完了待ち方法

5.9.5 クリアフラグステータス処理

R_QSPI_FLASH_Clea	ar_Status		
概 要	クリアフラグステータス処理		
ヘッダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h		
宣言	error_t R_QSPI_FLASH_Clear_Status(uint8_t DevNo)		
説明	・フラグステータスレジスタのエラービットをクリアします。		
	・プログラムエラー、消去エラー、ライトプロテクトエラー等が発生した場合は、本関数をコールしてエラービットをクリアする必要があります。		
引数	uint8_t DevNo ; デバイス番号		
リターン値	・クリア結果を返します。		
	FLASH_OK ; Successful operation		
	FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error		
	FLASH_ERR_HARD ; Hardware error		
	FLASH_ERR_OTHER ; Other error		

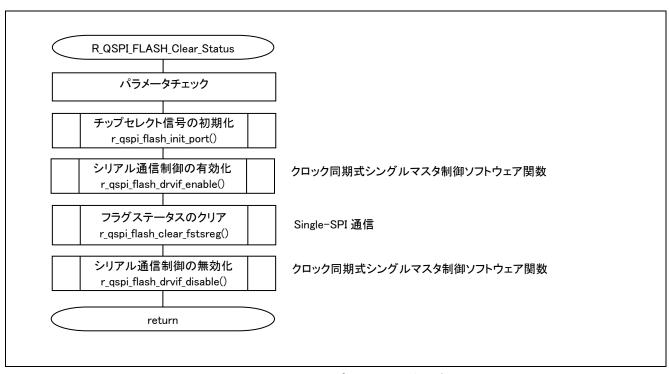


図 5-13 クリアフラグステータス処理概要

5.9.6 WRDI コマンド発行処理

R_QSPI_FLASH_Wri	R_QSPI_FLASH_Write_Di				
概要	WRDI コマンド発行処理				
ヘッダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h				
宣 言	error_t R_QSPI_FLASH_Write_Di(uint8_t DevNo)				
説明	・ステータスレジスタの WEL ビットをクリアします。				
	・プログラムエラー、消去エラーまたはライトプロテクトエラーが発生した場合は、 本関数をコールして WEL ビットをクリアする必要があります。				
引数	uint8_t DevNo ; デバイス番号				
リターン値	・クリア結果を返します。				
	FLASH_OK ; Successful operation				
	FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error				
	FLASH_ERR_HARD ; Hardware error				
	FLASH_ERR_OTHER ; Other error				

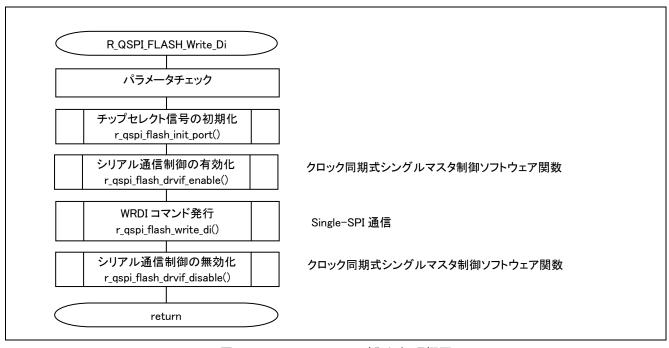


図 5-14 WRDIコマンド発行処理概要

5.9.7 データ読み出し処理

R_QSPI_FLASH_Read_Data 概要 データ読み出し処理 ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h 宣 言 error tR QSPI FLASH Read Data(uint8 t DevNo, r qspi flash info t FAR* pFlash Info) 説明 · Serial NOR Flash memory 上の指定アドレスから指定バイト数分、データを読み出 し、pData に格納します。 ・最終読み出しアドレスは、Serial NOR Flash memory 容量-1 です。 ・ロールオーバーによる読み出しはできません。最終アドレスの読み出し後、一度処 理を完了させて、再度アドレスを設定し直してから、本ユーザ API をコールしてく ださい。 ; デバイス番号 引 数 uint8 t DevNo r_qspi_flash_info_t FAR* pFlash_Info ; FLASH 通信情報構造体 Addr uint32 t 読み出し開始アドレス uint32 t Cnt 読み出しバイト数 uint16 t DataCnt ; 読み出しバイト Temp. (設定禁止) uint8_t FAR* pData 読み出しデータ格納バッファポインタ リターン値 読み出し結果を返します。 FLASH OK Successful operation FLASH_ERR_PARAM Parameter error Hardware error FLASH ERR HARD FLASH_ERR_OTHER : Other error

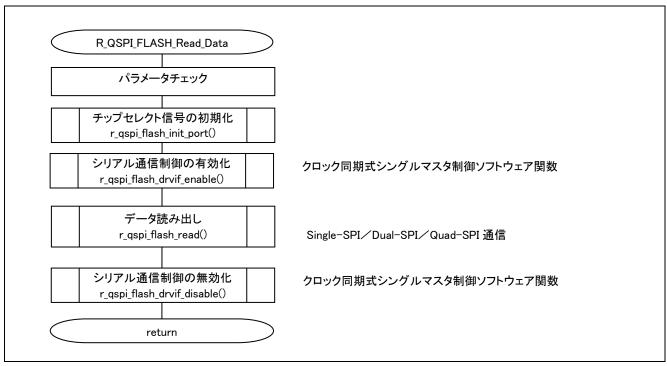


図 5-15 データ読み出し処理概要

5.9.8 データ書き込み処理

R_QSPI_F	LASH_Writ	e_Data			
概	要	データ書き込み処理			
^"	ダ	r_qspi_flash_n25q.h, r_ r_qspi_flash_n25q_drvii		_n25q_s	sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,
宣	言			ata(uint8	3_t DevNo, r_qspi_flash_info_t FAR*
説	明	pData のデータを Serial NOR Flash memory 上の指定アドレスから指定バイト数分書き込みます。			
			こ領域への記	書き込み	は、ライトプロテクト解除領域のみ可能で はできません。書き込み完了待ちを実行す
		最終書き込みアドレス	スは、Seria	al NOR I	Flash memory 容量-1 です。
		・書き込みバイト数(C の値です。	Cnt)に設定	官できる	最大値は、Serial NOR Flash memory 容量
		・本ユーザ API では、r に関わらず、書き込み			h の「FLASH_WAIT_READY」の設定有無 きす。
		・リターン値が「FLAS グステータスレジスク	H_ERR_W タのエラー てください。	/P」また ビットた 。また、	は「FLASH_ERR_OTHER」の場合、フラ 「セットされているため、クリアフラグス ステータスレジスタの WEL ビットをクリ
引	数	uint8_t	DevNo	;	デバイス番号
		r_qspi_flash_info_t FAR	≀* pFlash_l	nfo :	FLASH 通信情報構造体
		uint32_t	Addr		書き込み開始アドレス
		uint32_t	Cnt	:	書き込みバイト数
		uint16_t	DataCnt	:	書き込みバイト Temp. (設定禁止)
		uint8_t FAR*	pData	:	書き込みデータ格納バッファポインタ
リター	-ン値	・読み出し結果を返しる	ます。	Cuesa.	
		FLASH_OK FLASH_ERR_PARAM	,		ssful operation eter error
		FLASH_ERR_HARD	,		are error
		FLASH_ERR_WP	,		orotection error
		FLASH_ERR_TIMEOU	т ,		out error
		FLASH_ERR_OTHER		Other	
		. = .52 5 111210	,	001	#:: #:

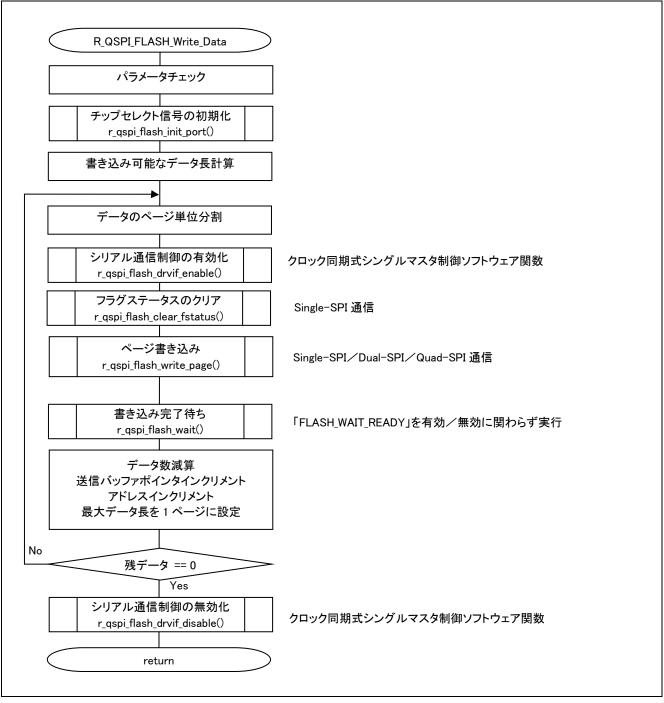


図 5-16 データ書き込み処理概要

5.9.9 データ書き込み処理 (1Page 書き込み用)

R_QSPI_FLASH_Write_Data_Page

概要 データ書き込み処理(1Page 書き込み用)

ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,

r_qspi_flash_n25q_drvif.h

宣言 error_t R_QSPI_FLASH_Write_Data_Page(uint8_t DevNo, r_qspi_flash_info_t FAR*

pFlash_Info)

説 明 ・pData のデータを Serial NOR Flash memory 上の指定アドレスから指定バイト数分 (最大: 1Page) 書き込みます。

- ・大容量のデータ書き込みの際、Page 単位に通信を分割するため、通信中に他の処理ができなくなることを防ぐことができます。
- ・Serial NOR Flash memory への書き込みは、ライトプロテクト解除領域のみ可能です。プロテクトされた領域への書き込みはできません。書き込み完了待ちを実行すると「FLASH_ERR_WP」を返します。
- ・最終書き込みアドレスは、Serial NOR Flash memory 容量-1 です。
- ・書き込みバイト数(Cnt)に設定できる最大値は、Serial NOR Flash memory 容量の値です。
- ・1Page を超えるバイト数が設定されている場合でも、1Page 書き込み処理完了後、 残バイト数と次アドレス情報が FLASH 通信情報構造体 (pFlash_Info) に残ります。 未変更のまま再びその pFlash_Info をセットすることで残バイト数の書き込みが可 能です。
- ・書き込み完了待ちの方法は二種類あります。以降にその方法を示します。なお、次の処理(書き込み/読み出し/消去等)は、書き込み完了を確認した後、実行してください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行う場合、r_qspi_flash_n25q.h の 「FLASH_WAIT_READY」を有効にしてください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行わない場合、r_qspi_flash_n25q.h の「FLASH_WAIT_READY」を無効にし、本ユーザ API の処理が完了した後、R_QSPI_FLASH_Wait()をコールしてください。この処理方法では、ユーザの任意のタイミングで書き込み完了待ちを確認することができます。使用方法は図 5-18 を参照してください。
- ・リターン値が「FLASH_ERR_WP」または「FLASH_ERR_OTHER」の場合、フラグステータスレジスタのエラービットがセットされているため、クリアフラグステータス処理を行ってください。また、ステータスレジスタの WEL ビットをクリアするため、WRDI コマンド発行処理を行ってください。

引数 uint8_t DevNo ; デバイス番号

r_qspi_flash_info_t FAR* pFlash_Info ; FLASH 通信情報構造体 uint32_t Addr ; 書き込み開始アドレス uint32_t Cnt ; 書き込みバイト数

uint16_tDataCnt;書き込みバイト Temp. (設定禁止)uint8_t FAR*pData;書き込みデータ格納バッファポインタ

リターン値・読み出し結果を返します。

FLASH_OK ; Successful operation FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error FLASH_ERR_HARD ; Hardware error

FLASH_ERR_WP ; Write-protection error (「FLASH_WAIT_READY」有効時) FLASH_ERR_TIMEOUT; Time out error (「FLASH_WAIT_READY」有効時)

FLASH_ERR_OTHER; Other error

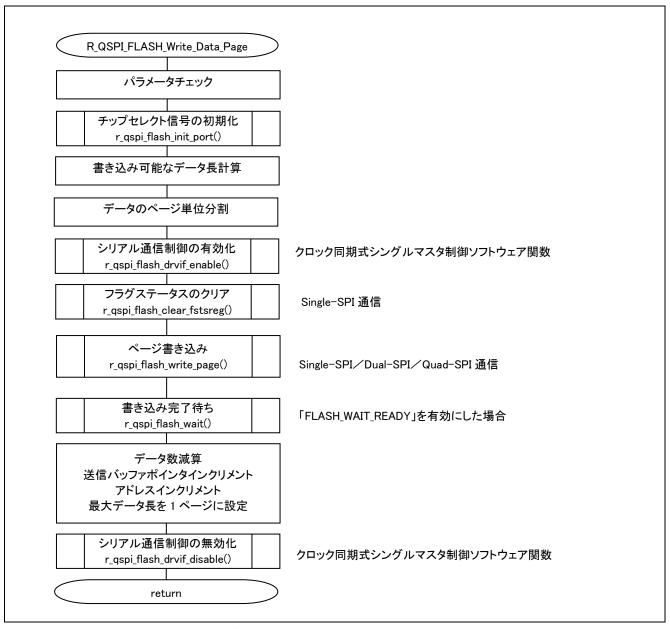


図 5-17 データ書き込み処理(1Page 書き込み用) 概要

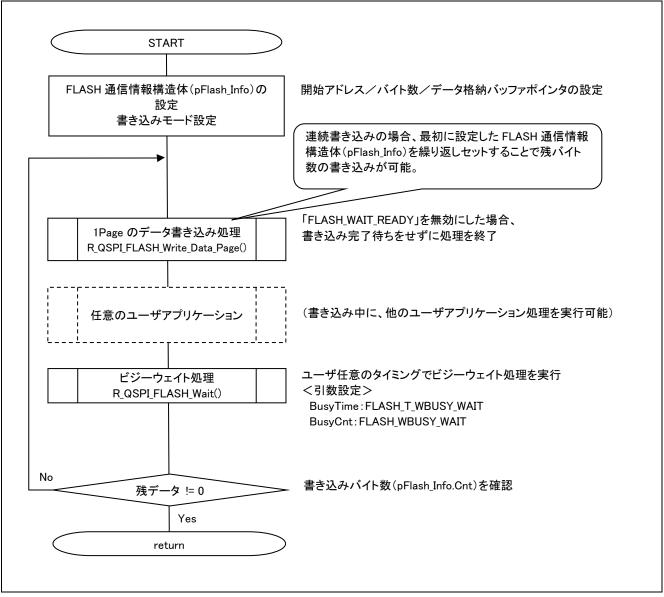


図 5-18 R_QSPI_Flash_Wait()を使用したデータ書き込み処理(1Page 書き込み用)の完了待ち方法

5.9.10 消去処理

R_QSPI_FLASH_Erase

説 明

概要 消去処理

ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,

r_qspi_flash_n25q_drvif.h

宣 言 error t R QSPI FLASH Erase(uint8 t DevNo, uint32 t Addr, uint8 t Mode)

> ・Mode の設定により、メモリの全データ消去(Bulk Erase)、指定されたセクタの 全データ消去(Sector Erase)、指定されたサブセクタの全データ消去(Subsector Erase)、指定されたダイの全データ消去(Die Erase)を行います。

- Bulk Erase の場合、Addrには 0x00000000 を設定してください。
- Die Erase の場合、Addr には消去したい各ダイの先頭アドレスを設定してください。
- · Serial NOR Flash memory の消去は、ライトプロテクト解除領域のみ可能です。プ ロテクトされている場合、消去はできません。消去完了待ちを実行すると 「FLASH_ERR_WP」を返します。
- ・消去完了待ちの方法は二種類あります。以降にその方法を示します。なお、次の処 理(書き込み/読み出し/消去等)は、消去完了を確認した後、実行してください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行う場合、r_qspi_flash_n25q.h の 「FLASH_WAIT_READY」を有効にしてください。
- ・本ユーザ API で完了待ちを行わない場合、r_qspi_flash_n25q.h の 「FLASH_WAIT_READY」を無効にし、本ユーザ API の処理が完了した後、 R_QSPI_FLASH_Wait()をコールしてください。この処理方法では、ユーザの任意 のタイミングで書き込み完了待ちを確認することができます。使用方法は図 5-20 を参照してください。
- ・設定された Mode により、R QSPI FLASH Wait()をコールする際の引数 BusyCnt の設定が異なります。

Bulk Erase 時 ; BusyCnt = FLASH_BE_BUSY_WAIT Sector Erase 時 ; BusyCnt = FLASH_SE_BUSY_WAIT Subsector Erase 時 ; BusyCnt = FLASH_SSE_BUSY_WAIT Die Erase 時 ; BusyCnt = FLASH_DE_BUSY_WAIT

消去アドレス

・リターン値が「FLASH_ERR_WP」または「FLASH_ERR_OTHER」の場合、フラ グステータスレジスタのエラービットがセットされているため、クリアフラグス テータス処理を行ってください。また、ステータスレジスタの WEL ビットをクリ アするため、WRDIコマンド発行処理を行ってください。

引 数

DevNo ; デバイス番号 uint8 t Addr uint32 t

uint8_t Mode 消去モード(下記より1つ選択)

> FLASH MODE B ERASE FLASH MODE S ERASE FLASH_MODE_SS_ERASE FLASH_MODE_D_ERASE

リターン値 ・消去結果を返します。

> FLASH_OK Successful operation FLASH ERR PARAM ; Parameter error FLASH_ERR_HARD ; Hardware error

Write-protection error (「FLASH WAIT READY」有効時) FLASH ERR WP FLASH_ERR_TIMEOUT; Time out error (「FLASH_WAIT_READY」有効時)

FLASH ERR OTHER; Other error

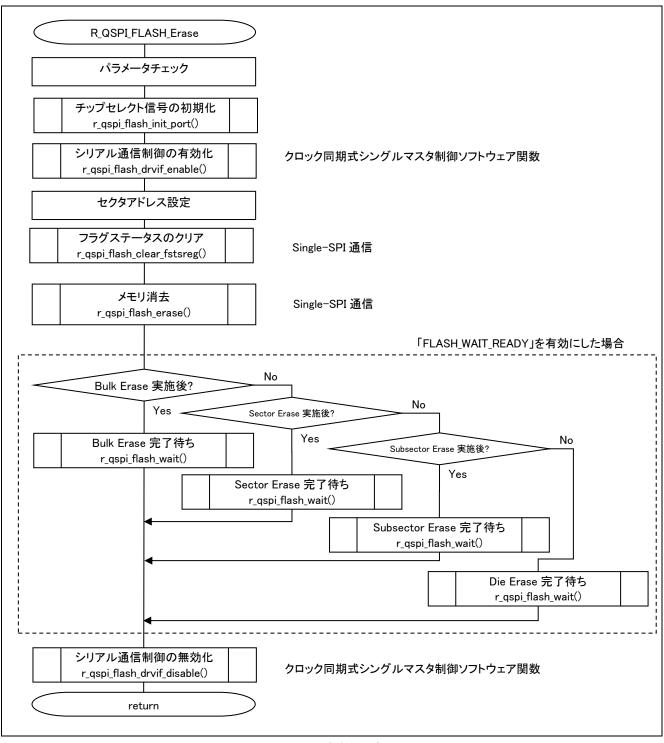


図 5-19 消去処理概要

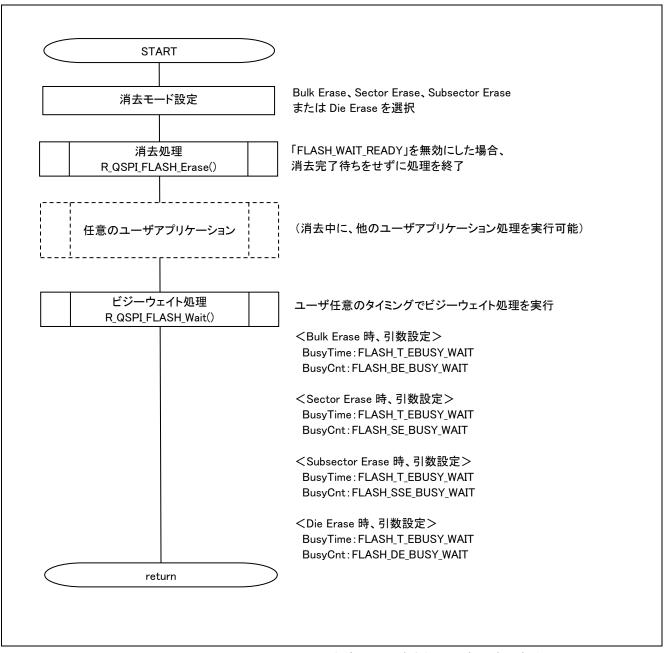


図 5-20 R_QSPI_FLASH_Wait()を使用した消去処理の完了待ち方法

5.9.11 ID 読み出し処理

R_QSPI_FLASH_Read_ID 概要 ID 読み出し処理 ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h error tR QSPI FLASH Read ID(uint8 t DevNo, uint8 t FAR* pData) 宣 言 説明 ・Manufacture ID、及び Device ID を読み出し、pData に格納します。読み出しバッ ファとして、20 バイトを設定してください。 ・読み出しステータス格納バッファ(pData)には下記情報が格納されます。 (1) Manufacturer ID (2) Memory Type (3) Memory Capacity (4) Length of data to follow (5) Extended device ID and device configuration information (6 - 20) Customized factory data 引 数 uint8 t DevNo : デバイス番号 uint8_t FAR* pData ; 読み出しデータ格納バッファポインタ リターン値 読み出し結果を返します。 FLASH OK ; Successful operation FLASH_ERR_PARAM Parameter error FLASH_ERR_HARD Hardware error FLASH ERR OTHER ; Other error

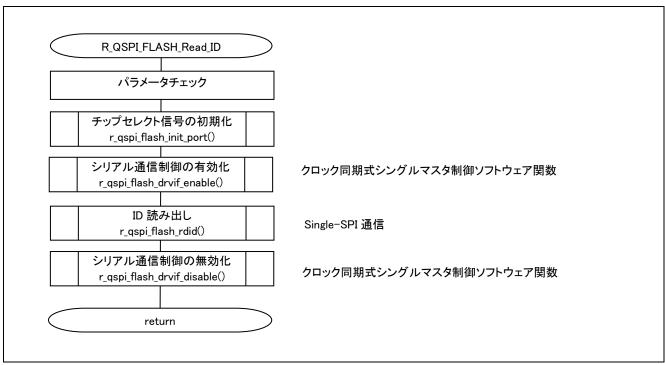


図 5-21 ID 読み出し処理概要

5.9.12 ビジーウェイト処理

R_QSPI_FLASH_Wait

概要 ビジーウェイト処理

ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h,

r_qspi_flash_n25q_drvif.h

宣言 error_t R_QSPI_FLASH_Wait(uint8_t DevNo, uint16_t BusyTime, uint32_t BusyCnt,

uint8_t Mode)

説 明 ・「FLASH_WAIT_READY」を無効にし、書き込み/消去の完了を確認する場合に 使用してください。

・BusyCnt=0 の場合、BusyTime 時間間隔で、ビジーの期間をウェイトします。

- ・BusyCnt ≠ 0 の場合、BusyTime 時間間隔で、BusyCnt 回数分、ビジーの期間をウェイトします。BusyCnt 回数を超えてもビジーの場合、「FLASH_ERR_TIMEOUT」を返します。
- ・Mode の設定により、レジスタ書き込み待ち、データ書き込み待ち及び消去待ちを 行います。

FLASH_MODE_REG_WRITE : レジスタ書き込みモード FLASH MODE PROG ERASE : データ書き込み及び消去モード

- ・レジスタ書き込みモード(256Mbit 以下の小容量品)の場合、RDSR コマンドを発 行し、WIP ビットによりレディ/ビジーを判定します。
- ・レジスタ書き込みモード(512Mbit 品, 1Gbit 品)の場合、RDFSR コマンドを発行し、Program or erase controller ビットによりレディ/ビジーを判定します。 Program or erase controller ビットが 512Mbit 品では 2 回連続、1Gbit 品では 4 回連続で 1(Ready)になるとレディと判定します。
- ・データ書き込み及び消去モードの場合、最初に WIP ビットによりレディ/ビジーを判定します。WIP ビットがレディになると、RDFSR コマンドを発行し、Program or erase controller ビットによるレディ/ビジー判定とエラービットを確認します。
- ・Protection エラービットが 1 の場合、「FLASH_ERR_WP」を返します。
- Protection エラービットが 0 かつ、Erase / Program / V_{PP} エラービットのいずれかが 1 の場合、「FLASH ERR OTHER」を返します。
- ・書き込み/消去により BusyCnt と BusyTime に設定する値が異なります。意図しない設定でビジーウェイトを行うと、Time out error が発生する可能性があります。下表にしたがって設定してください。

状態	BusyTime	BusyCnt
ステータスレジスタ書き込み 中(ライトプロテクトビット セット)	FLASH_T_WBUSY_WAIT	FLASH_WBUSY_WAIT
データ書き込み中	FLASH_T_WBUSY_WAIT	FLASH_WBUSY_WAIT
消去中(Bulk Erase)	FLASH_T_EBUSY_WAIT	FLASH_BE_BUSY_WAIT
消去中(Sector Erase)	FLASH_T_EBUSY_WAIT	FLASH_SE_BUSY_WAIT
消去中(Subsector Erase)	FLASH_T_EBUSY_WAIT	FLASH_SSE_BUSY_WAIT
消去中(Die Erase)	FLASH_T_EBUSY_WAIT	FLASH_DE_BUSY_WAIT

引 数

uint8 t DevNo : デバイス番号

uint16_t BusyTime ; ウェイト時間(以下より1つ選択)

FLASH_T_WBUSY_WAIT:書き込み時 FLASH_T_EBUSY_WAIT:消去時

uint32_t BusyCnt ; カウンタ (以下より 1 つ選択)

FLASH WBUSY WAIT: 書き込み時

; FLASH_BE_BUSY_WAIT:消去時(Bulk Erase) ; FLASH_SE_BUSY_WAIT:消去時(Sector Erase)

; FLASH_SSE_BUSY_WAIT : 消去時(Subsector Erase)

uint8_t Mode ; FLASH_DE_BUSY_WAIT:消去時(Die Erase)

; ウェイトモード(以下より1つ選択)

; FLASH MODE REG WRITE: レジスタ書き込み時

FLASH_MODE_PROG_ERASE:

データ書き込み及び消去時

リターン値・ウェイト結果を返します。

FLASH_OK ; Successful operation
FLASH_ERR_PARAM ; Parameter error
FLASH_ERR_HARD ; Hardware error
FLASH_ERR_WP ; Write-protection error

FLASH_ERR_TIMEOUT ; Time out error (BusyCnt≠0 の場合)

FLASH_ERR_OTHER ; Other error

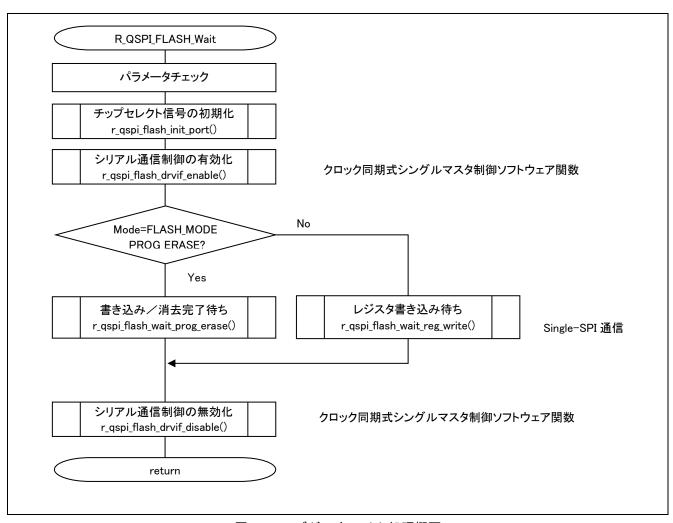


図 5-22 ビジーウェイト処理概要

5.9.13 アドレスモード設定処理

R_QSPI_FLASH_Set_Addressability_Mode 概要 アドレスモード設定処理 ヘッダ r_qspi_flash_n25q.h, r_qspi_flash_n25q_sub.h, r_qspi_flash_n25q_sfr.h, r_qspi_flash_n25q_drvif.h error t R QSPI FLASH Set Addressability Mode (uint8 t DevNo) 宣 言 説明 ・r_qspi_flash_enter_4addr()関数をコールし、アドレッシングを 4Byte アドレスモー ドに設定します。 ・システム起動時に一度だけ、R QSPI FLASH Init Driver()関数をコールした後に 呼び出してください。 引 数 DevNo ; デバイス番号 uint8_t リターン値 ・アドレスモード設定結果を返します。 FLASH OK Successful operation FLASH_ERR_PARAM Parameter error FLASH_ERR_HARD ; Hardware error FLASH_ERR_OTHER : Other error

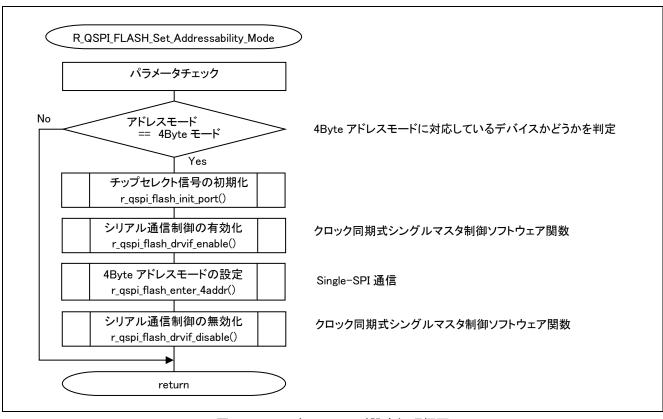


図 5-23 アドレスモード設定処理概要

6. 応用例

Serial NOR Flash memory 制御部分(シリアル I/O 制御部分は、対象外)の設定例を示します。

シリアル I/O 制御部分は、MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのアプリケーションノートを参照してください。

なお、通信速度は、スレーブデバイス個別の設定が必要なため、本サンプルコードにて設定します。

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

また、共通で使用される関数 (mtl_wait_lp()等) は、MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアに含まれているものを使用してください。

6.1 Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェアの設定

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

6.1.1 r_qspi_flash_n25q.h

本 Serial NOR Flash memory 用の定義ファイルです。

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) 使用するデバイスの個数とデバイス番号の定義

使用するデバイスの個数を指定し、各デバイスに番号を割り当ててください。 下記は、デバイスを1個使用し、デバイス番号を0に割り当てる場合の例です。 最大2個までの制御が可能です。

(2) 使用するデバイスの容量の定義

使用するデバイスの容量を指定してください。

下記は、256Mbit デバイスを使用する場合の例です。

(3) Delay task のウェイト時間設定(OS 制御設定時、有効)

OS 制御(※)の Delay task のウェイト時間を設定します。単位は ms です。

下記は、1msを設定する場合の例です。

```
/*----*/ \#define FLASH DELAY TASK (uint8 t)(1) /* OS delay task wait time (Uint:ms) */
```

※: 本サンプルコードの OS 制御は、 μ ITRON4.0 を想定しています。

(4) 書き込み待ち/消去完了待ち処理の組み込み設定

以下の関数内でコマンド実行後の完了を待つ設定が可能です。完了を待つ設定にする場合、設定を有効にしてください。

対象関数:

ライトプロテクト設定処理 (R_QSPI_FLASH_Set_Write_Protect())

データ書き込み処理(1Page 書き込み用)(R_QSPI_FLASH_Write_Data_Page())

消去処理 (R_QSPI_FLASH_Erase())

下記は、完了待ち設定をする場合の例です。

```
/*-----
/* When you wait completion a Flash memory writing or erasing, please define it.*/
#define FLASH WAIT READY
```

6.1.2 r_qspi_flash_n25q_sfr.h

r_qspi_flash_n25q_sfr.h.XXX は、MCU 毎に作成したものです。どれか一つを r_qspi_flash_n25q_sfr.h にリネームして使用してください。 対象 MCU のものが無い場合には、参照して、r_qspi_flash_n25q_sfr.h を作成してください。

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) チップセレクト信号設定

使用するチップセレクト信号のポートの SFR を定義してください。 2 つ目のデバイスを接続する場合、2 つ目のポートも定義してください。 以下は、RX63N でポート AO を使用する場合での記述例を示しています。

以下は、RL78/G14でポート80を使用する場合での記述例を示しています。 /*----*/ /* Define the CS port. /*----*/ #ifdef __CA78KOR__ /* Renesas RL78 Compiler */
#define FLASH_DR_CS0 P8.0 /* FLASH CS0 (Negative-true logic) */
#define FLASH_DDR_CS0 PM8.0 /* FLASH CS0 (Negative-true logic) */ #if (FLASH DEV NUM > 1) #endif /* #if (FLASH_DEV_NUM > 1) */ #endif /* __CA78KOR__ */
#ifdef CCRI. /* Renesas CCRL Compiler CCRL #ifdef #define FLASH_DR_CSO P8_bit.no0 /* FLASH CSO (Negative-true logic) */ #define FLASH DDR CS0 PM8 bit.no0 /* FLASH CS0 (Negative-true logic) */ #if (FLASH DEV NUM > 1) #define FLASH_DR_CS1 /* FLASH CS1 (Negative-true logic) */
#define FLASH_DDR_CS1 /* FLASH CS1 (Negative-true logic) */ #endif /* #if (FLASH_DEV_NUM > 1) */ #endif /* __CCRL__ */
#ifdef TCCRL78 /* IAR RL78 Compiler #ifdef ICCRL78 */ #define FLASH_DR_CSO P8_bit.no0 /* FLASH CSO (Negative-true logic) */ #define FLASH DDR CS0 PM8 bit.no0 /* FLASH CS0 (Negative-true logic) */ #if (FLASH DEV NUM > 1) #define FLASH_DR_CS1
#define FLASH_DDR_CS1 /* FLASH CS1 (Negative-true logic) */ /* FLASH CS1 (Negative-true logic) */ #endif /* #if (FLASH_DEV_NUM > 1) */ #endif /* __ICCRL78__ */

(2) 通信速度の設定

通信速度を設定してください。単位は、bit/secです。

設定値は、使用する MCU とシリアル I/O に依存します。通信する用途により設定を分けています。詳しくは表 6-1 を参照ください。

表 6-1 通信速度設定

#define 定義	用途
FLASH_BR	下記2項以外の通信処理(コマンド送信等)
FLASH _BR_WRITE_DATA	データ書き込み処理
FLASH _BR_READ_DATA	データ読み出し処理

以下は、RX63NのRSPIを使用する場合の例です。

以下は、RL78/G14のCSIを使用する場合の例です。

設定値は、MCU のハードウェアマニュアルを参考に設定してください。

6.1.3 r gspi flash n25g sub.h

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) 消去タイムアウト時間設定

メモリの全データ消去(Bulk Erase)、指定されたセクタの全データ消去(Sector Erase)、指定されたサブセクタの全データ消去(Subsector Erase)、指定されたダイの全データ消去(Die Erase)のタイムアウト時間を設定します。

デバイスにより、消去時間が異なる場合、以下の設定を見直してください。

以下は、Bulk Erase と Die Erase のタイムアウト時間を 480s、Sector Erase と Subsector Erase のタイムアウト時間を 3s に設定する場合での記述例を示します。

```
/*----*/
/* Define the software timer value of erase or page program busy waiting. */
/*----*/
/*---- Definitions of software timer value -----*/
                                                              * /
/* Bulk Erase : 480s
/* Sector Erase
                     : 3s
                                                              * /
/* Subsector Erase
                                                              * /
                     : 3s
                     : 480s
/* Die Erase
                                                              * /
                                                              */
/* Page (256 bytes) Program: 8ms
#define FLASH_BE_BUSY_WAIT (uint32_t) (480000)
                      /* Bulk Erase busy timeout 480,000*1ms = 480s
                                                              */
#define FLASH SE BUSY WAIT (uint32_t)(3000)
                      /* Sector Erase busy timeout 3,000*1ms = 3s
                                                              * /
#define FLASH SSE BUSY WAIT (uint32 t) (3000)
                      /* Subsector Erase busy timeout 3,000*1ms = 3s
                                                             * /
#define FLASH DE BUSY WAIT (uint32 t) (480000)
                       /* Die Erase busy timeout 480,000*1ms = 480s
```

(2) 書き込みタイムアウト時間設定

デバイスにより、書き込み時間が異なる場合、以下の設定を見直してください。

以下は、書き込みタイムアウト時間を8msに設定する場合での記述例を示しています。

```
#define FLASH_WBUSY_WAIT (uint32_t)(8000)
/* Write ready timeout 8,000*1us = 8ms */
```

RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

Micron Technology 社製 N25Q Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア

6.1.4 r_qspi_flash_n25q_sub.c

本 Serial NOR Flash memory 用の内部関数ソースファイルです。

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) マクロ関数 R_QSPI_FLASH_CMD_READ()の定義

読み出し処理の動作コマンドを設定します。下表より1つ定義してください。

表 6-2 マクロ関数 R_QSPI_FLASH_CMD_READ()定義

No.	#define 定義値	データシート上	処理内容
		の命令コード	
1	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_FREAD ,(uint32_t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE+1)	FAST READ	Single-SPI 読み出し (高速)
2	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_DOFR ,(uint32_t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE+1)	DUAL OUTPUT FAST READ	Dual-SPI 読み出し (高速)
3	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_QOFR ,(uint32_t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE+1)	QUAD OUTPU T FAST READ	Quad-SPI 読み出し (高速)

(2) マクロ関数 R_QSPI_FLASH_CMD_PP()の設定

書き込み処理の動作コマンドを設定します。下表より1つ定義してください。

表 6-3 マクロ関数 R_QSPI_FLASH_CMD_PP()定義

No.	#define 定義値	データシート上	処理内容
		の命令コード	
1	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_PP, (uint32_	PAGE PROGR	Single-SPI 書き込み
	t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE)	AM	
2	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_DIPP , (uint32	DUAL INPUT FA	Dual-SPI 書き込み
	_t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE)	ST PROGRAM	
3	r_qspi_flash_send_cmd(FLASH_CMD_QIPP, (uint32	QUAD INPUT F	Quad-SPI 書き込み
	_t)Addr,FLASH_CMD_SIZE+FLASH_ADDR_SIZE)	AST PROGRAM	

6.1.5 r_qspi_flash_n25q_drvif.c

本 Serial NOR Flash memory 用のクロック同期式シングル制御ソフトウェア I/F ソースファイルです。 設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) r_qspi_flash_drvif_init_driver()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのドライバ初期化処理を設定します。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_init_driver(void)
{
    return R_SIO_Init_Driver();
}
```

(2) r_qspi_flash_drvif_disable()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのシリアル IO 禁止設定処理を設定します。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_disable(void)
{
    return R_SIO_Disable();
}
```

(3) r_qspi_flash_drvif_enable()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのシリアル IO 許可設定処理を設定します。 引数 BrgData は、ビットレートレジスタに設定する値です。

対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_enable(uint8_t BrgData)
{
   return R_SIO_Enable(BrgData);
}
```

(4) r_qspi_flash_drvif_enable_tx_data()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのデータ書き込み専用のシリアル IO 許可設定処理を設定します。

引数 BrgData は、ビットレートレジスタに設定する値です。

対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_enable_tx_data(uint8_t BrgData)
{
    return R_SIO_Enable(BrgData);
}
```

(5) r_qspi_flash_drvif_enable_rx_data()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのデータ読み出し専用のシリアル IO 許可設定処理を設定します。

引数 BrgData は、ビットレートレジスタに設定する値です。

対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_enable_rx_data(uint8_t BrgData)
{
    return R_SIO_Enable(BrgData);
}
```

(6) r_qspi_flash_drvif_open_port()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのシリアル IO 開放設定処理を設定します。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_open_port(void)
{
    return R_SIO_Open_Port();
}
```

(7) r_qspi_flash_drvif_tx()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのシリアル IO データ送信処理を設定します。主にコマンド送信やステータスレジスタへの書き込みに使用します。

引数 TxCnt は送信データサイズ (バイト)、引数 pData は送信データの格納先バッファアドレスです。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_tx(uint16_t TxCnt, uint8_t FAR * pData)
{
    return R_SIO_Tx_Data(TxCnt, pData);
}
```

(8) r_qspi_flash_drvif_tx_data()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのデータ書き込み専用のデータ送信シリアル IO データ送信処理を設定します。主にデータ書き込みに使用します。

引数 TxCnt は送信データサイズ (バイト)、引数 pData は送信データの格納先バッファアドレスです。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_tx_data(uint16_t TxCnt, uint8_t FAR * pData)
{
    return R_SIO_Tx_Data(TxCnt, pData);
}
```

(9) r_qspi_flash_drvif_rx()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのシリアル IO データ受信処理を設定します。主にステータスレジスタの読み出しに使用します。

引数 RxCnt は受信データサイズ (バイト)、引数 pData は受信データの格納先バッファアドレスです。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_rx(uint16_t RxCnt, uint8_t FAR * pData)
{
    return R_SIO_Rx_Data(RxCnt, pData);
}
```

(10) r_qspi_flash_drvif_rx_data()の設定

使用するクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアのデータ読み出し専用のデータ送信シリアル IO データ送信処理を設定します。

引数 RxCnt は受信データサイズ (バイト)、引数 pData は受信データの格納先バッファアドレスです。 対応のものが無い場合、追加してください。

```
error_t r_qspi_flash_drvif_rx_data(uint16_t RxCnt, uint8_t FAR * pData)
{
    return R_SIO_Rx_Data(RxCnt, pData);
}
```

6.1.6 r_qspi_flash_n25q_sfr_rl78.c

本プログラムは RL78 用の SFR モジュールファイルです。

設定箇所は、各ファイル中の「/** SET **/」というコメントの部分です。

(1) SFR 領域用デファインの設定

RL78 ファミリ、もしくは 78K0R を使用する場合、使用する C コンパイラには、定義済プリプロセッサシンボルがあります。この定義済プリプロセッサシンボルを使用し、プログラムを記述済です。

また、使用する MCU が RL78 ファミリ、もしくは 78K0R であり、かつ、IAR Systems 製の統合開発環境を使用する場合には、使用する MCU の SFR が定義されているヘッダファイルを設定する必要があります。

MCU 個別のクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェアも参照してください。

本設定は、SPIスレーブデバイスセレクト制御信号用に使用します。

	耒	6-4 MCII	と SFR	領域用デファイ	インの設立
--	---	----------	-------	---------	-------

統合開発環境	MCU	SFR 設定の要・不要	設定方法
CubeSuite+	RL78	不要	不要
CS+	78K0R	不要	不要
	RX	不要	不要
IAR Embedded Workbench	RL78	要	不要 不要 不要 #ifdefICCRL78 #include <ior5f104pj.h> ←MCU に合わせて変更 #include <ior5f104pj_ext.h> ←MCU に合わせて変更 #endif #ifdefICC78K #include <io78f1009_64.h> ←MCU に合わせて変更 #include <io78f1009_64_ext.h> ←MCU に合わせて変更 #endif</io78f1009_64_ext.h></io78f1009_64.h></ior5f104pj_ext.h></ior5f104pj.h>
	78K0R	要	
	RX	(本ソフトウェアは 未サポート)	(本ソフトウェアは未サポート)

以下は、RL78/G14 100pin を使用する場合の例です。

7. 使用上の注意事項

7.1 組み込み時の注意事項

本サンプルコードを組み込む場合は、以下のヘッダファイルをインクルードしてください。

r_qspi_flash_n25q.h

r_qspi_flash_n25q_sub.h

r_qspi_flash_n25q_sfr.h

 $r_qspi_flash_n25q_drvif.h$

7.2 キャッシュ搭載の MCU を使用する場合

読み出し/書き込み用データ格納バッファは、非キャッシュ領域を指定してください。

7.3 他容量に対応する場合

他容量に対応する場合、以下の定義の見直しが必要です。

FLASH_MEM_SIZE

FLASH_SECT_ADDR

FLASH_SSECT_ADDR

FLASH_PAGE_SIZE

FLASH_ADDR_SIZE

FLASH_WP_WHOLE_MEM

FLASH_FULL_CHIP_ERASE

FLASH_ADDR_MODE

上記以外の定義の見直しが必要になる可能性がありますので、メモリのデータシートを入手し、定義を見直してください。

7.4 他スレーブデバイスを使用する場合

同一SPIバス上で、他スレーブデバイスを制御することが可能です。

スレーブデバイス制御ソフトウェアを作成する場合は、本サンプルコードを参考にしてください。

また、スレーブデバイス制御ソフトウェア毎に、通信速度設定が可能です。

7.5 電源投入後の電圧安定待ち時間について

電源投入後、電圧が安定するまでの間、十分に時間を待ってから初期化関数をコールしてください。

電源投入後の電圧安定待ち時間については、スレーブデバイスのデータシートをご確認ください。

なお、Serial NOR Flash memory は、電源を投入し S#端子が V_{ccmin} 以上の規定電圧に達した後、Status Register の write in progress bit(WIP)が 1 なります。その後、VTW(V_{CC,min} to device fully accessible)の時間が経過すると、WIP がリセットされて 0 になります。WIP が 1 にセットされてから 0 になるまでの間、READ STATUS REGISTER と READ FLAG STATUS REGISTER を除く、全てのコマンドを受け付けません。WRITE/PROGRAM/ERASE コマンドの発行は、WIP が 0 になってから行ってください。

7.6 N25Q256A83ESF40x と N25Q256A83E1240x の未対応コマンド (ENTER or EXIT QUAD Command) について

N25Q256A83ESF40x と N25Q256A83E1240x にて 4Byte アドレスモードに変更するためには、ENTER or EXIT QUAD Command を発行する必要があります。ただし、本サンプルコードでは本コマンドに対応しておりません。コマンドの発行は、ユーザ独自で作成し、処理するようにしてください。

RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L

Micron Technology 社製 N25Q Serial NOR Flash memory 制御ソフトウェア

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/contact/

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

			改訂内容
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	2013.06.14	_	初版発行
1.02	2013.11.29	6	2. 動作確認条件 に、以下を追加
			(3) RL78/G14 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
		18	5.3 必要メモリサイズ に、以下を追加
			(3) RL78/G14 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
		19	5.4 ファイル構成 アプリケーションノート番号を変更
		52	6.1.2 r_qspi_pcm_p5q_sfr.h 内容を修正した。
		60	6.1.6 r_qspi_pcm_p5q_sfr_rl78.c を新規追加した。
1.03	2014.04.30	1	要旨 にクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア情報の URL を追加した。
		1	対象デバイス に、RX111、RL78/G1C、RL78/L1C、RL78/L12、 RL78/L13 を追加
		5,7	2. 動作確認条件
			2.1 RX ファミリと 2.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L の章番 号をを追加し、ファミリ別に分けた。
		6	2.1 RX ファミリに、以下を追加
			(2) RX111 RSPI の場合
			(3) RX111 SCI の場合
		7	2.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L (1) RL78/G14 SAU 統合 開発環境 CubeSuite+の場合
			「エンディアン リトルエンディアン」を削除した。
		7	2.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L (2) RL78/G1C SAU 統合 開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
			「エンディアン リトルエンディアン」を削除した。
		8-11	2.2 RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L に、以下を追加
			(3) RL78/G1C SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合
			(4) RL78/G1C SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
			(5) RL78/L12 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合
			(6) RL78/L12 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
			(7) RL78/L13 SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合
			(8) RL78/L13 SAU 統合開発環境 IAR Embedded Workbench の場合
			(9) RL78/L1C SAU 統合開発環境 CubeSuite+の場合
			(10) RL78/L1C SAU 統合開発環境 IAR Embedded
			Workbench の場合
		12	3.関連アプリケーションノート マイコングループ追加によりタイトルを更新した。
			RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111 グループ
			RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(R01AN1196JJ) 元は、RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T,グループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマ
			スタ制御ソフトウェア(R01AN1196JJ)であった。
			RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111 グループ
			SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェ

(63N, ルマス ンック同 元 モードを ア
bench
(コンパ
(コンパ
(コンパ
. 0
コンパ

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 3. 本資料に記載された製品デ-タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権 に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許 諾するものではありません。
- 4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、

防災・防犯装置、各種安全装置等

当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(原子力制御システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。 たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。 なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。

- 6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に 関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/contact/